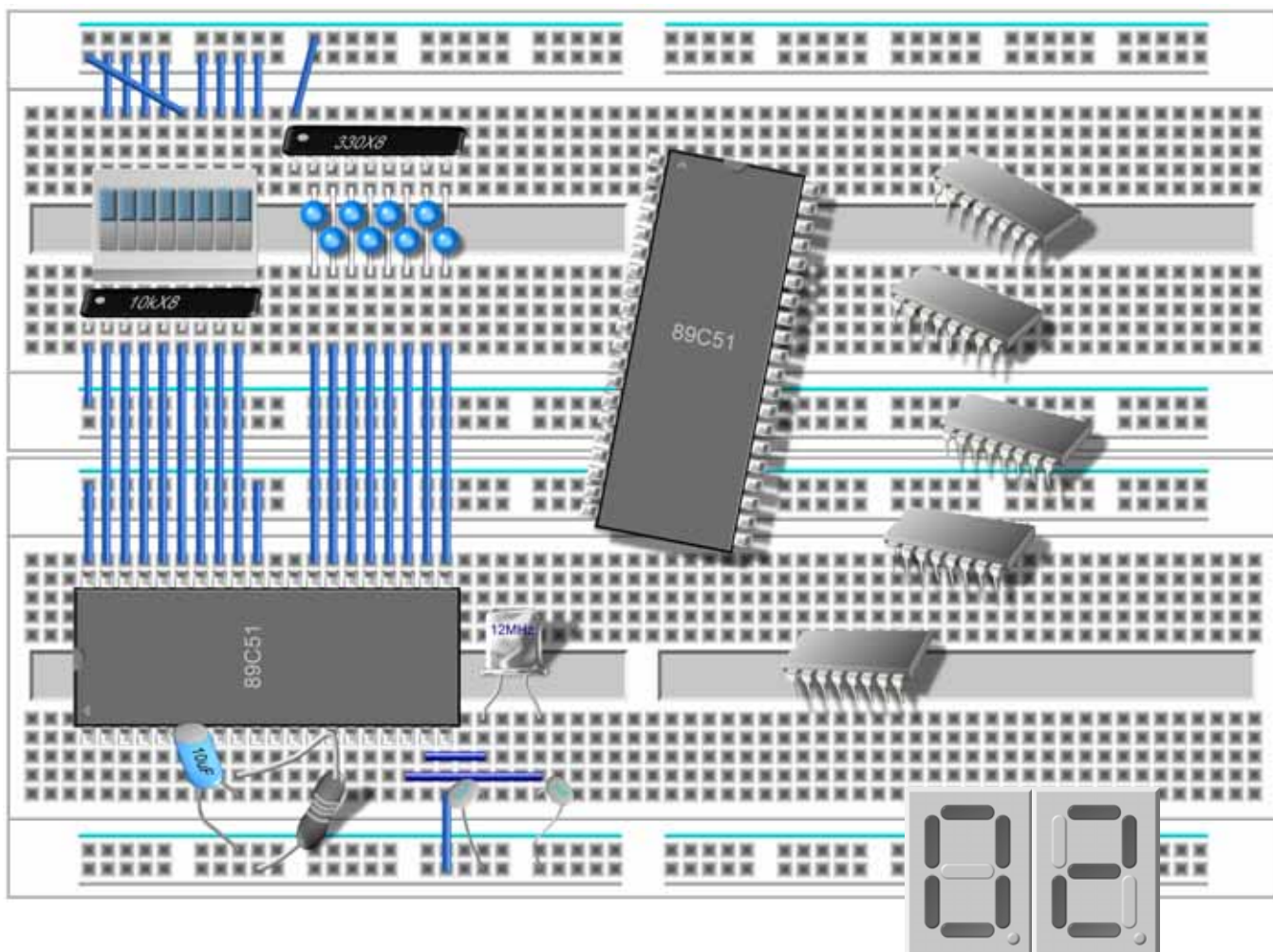




輸出埠之應用

本章內容豐富，主要包括三部分：

- 硬體部分：

介紹了 8051 的記憶體架構、輸出入埠、輸出電路的設計等。

- 指令部分：

介紹了指令格式、定址模式，以及資料搬移指令等。

- 程式與實作部分：

單燈左移、霹靂燈，以及延遲副程式的計算。

2-1

認識 MCS-51 的記憶體結構

除了無 ROM 型的 8031 及 8032 外，MCS-51 之記憶體包括程式記憶體(ROM)與資料記憶體(RAM)兩部分，基本上這兩部分是獨立的個體。標準的 8x51 系列具有 4K 程式記憶體、128Bytes 資料記憶體，而標準的 8032 及 8x52 系列具有 8K、256Bytes 資料記憶體，剛好是 8x51 系列的兩倍。不管是 8x51、8031、8032 或 8x52，其外部擴充的程式記憶體或資料記憶體，最多為 64K Bytes，如下表所示：

	8031		8x51		8032		8x52	
	內部	外部	內部	外部	內部	外部	內部	外部
程式記憶體	0	64Kbytes	4 Kbytes	64Kbytes	0	64Kbytes	8 Kbytes	64Kbytes
資料記憶體	128Bytes	64Kbytes	128Bytes	64Kbytes	256Bytes	64Kbytes	256Bytes	64Kbytes

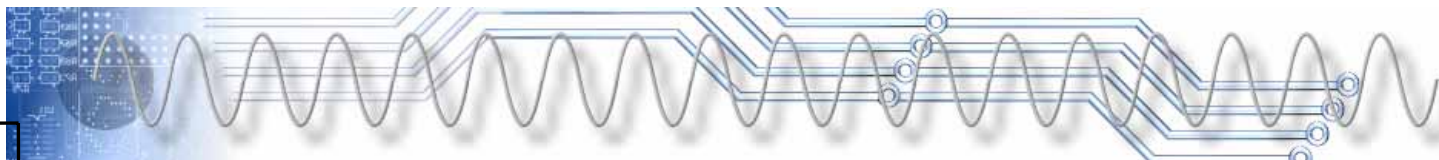
近年來許多半導體廠商所推出的 MCS-51 相容單晶片，都增大其內部程式記憶體與資料記憶體，例如 Atmel 半導體公司的 TS83C51RB2，其內部 16KBytes 程式記憶體、256Bytes 資料記憶體；TS83C51RC2，其內部 32KBytes 程式記憶體、256Bytes 資料記憶體；TS83C51RD2，其內部 64KBytes 程式記憶體、768Bytes 資料記憶體。

2-1-1

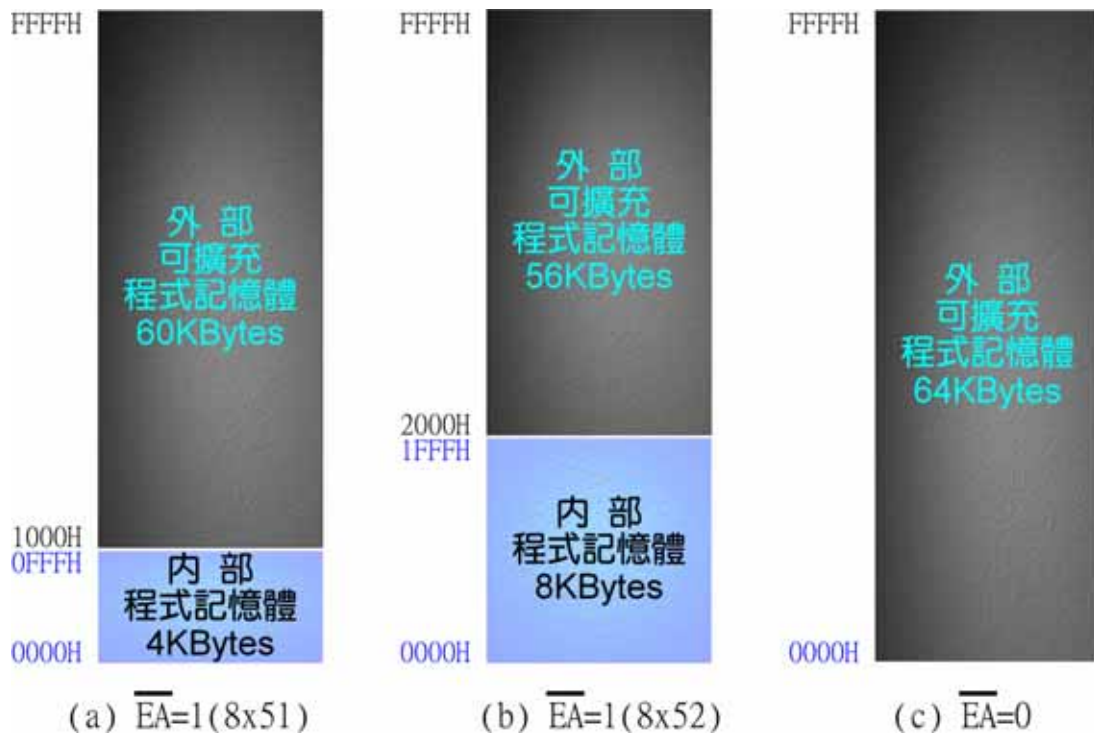
程式記憶體

顧名思義，程式記憶體(ROM)是存放程式的位置，而 CPU 將自動從程式記憶體讀取所要執行的指令碼。而 MCS-51 可選擇使用內部程式記憶體或外部程式記憶體，如下說明：

- ▶ 若使用 8031 或 8032，由於內部沒有程式記憶體，一定要使用外部程式記憶體，所以其 $\overline{EA}$ 接腳必須接地。
- ▶ 當 $\overline{EA}$ 接腳接高準位時，CPU 將使用內部程式記憶體，若程式超過 4K Bytes(8x51)或 8K Bytes(8x52)時，則 CPU 會自動從外部程式記憶體裡，讀取超過部分的程式碼。
- ▶ 當 $\overline{EA}$ 接腳接地時，CPU 將自外部程式記憶體讀取所要執行的指令碼，而 CPU 內部的程式記憶體形同虛設。



- PS:**1. 4Kbytes 的程式記憶體，對於初學者而言，已是足足有餘。
2. 壞掉的 8X51/8X52，很可能是其中的程式記憶體壞掉，則可將其 $\overline{EA}$ 接腳接地，改外接程式記憶體，即可當作 8031/8032 使用。



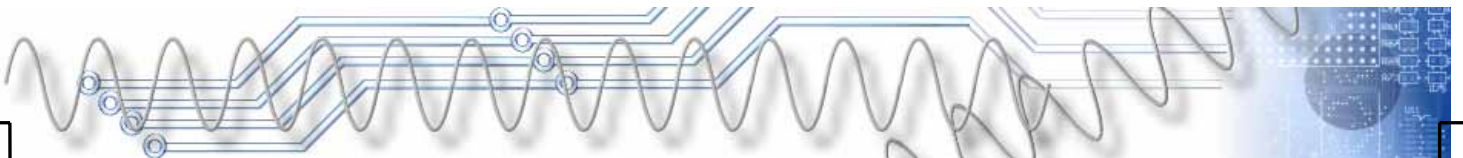
(圖1) MCS-51 之程式記憶體結構

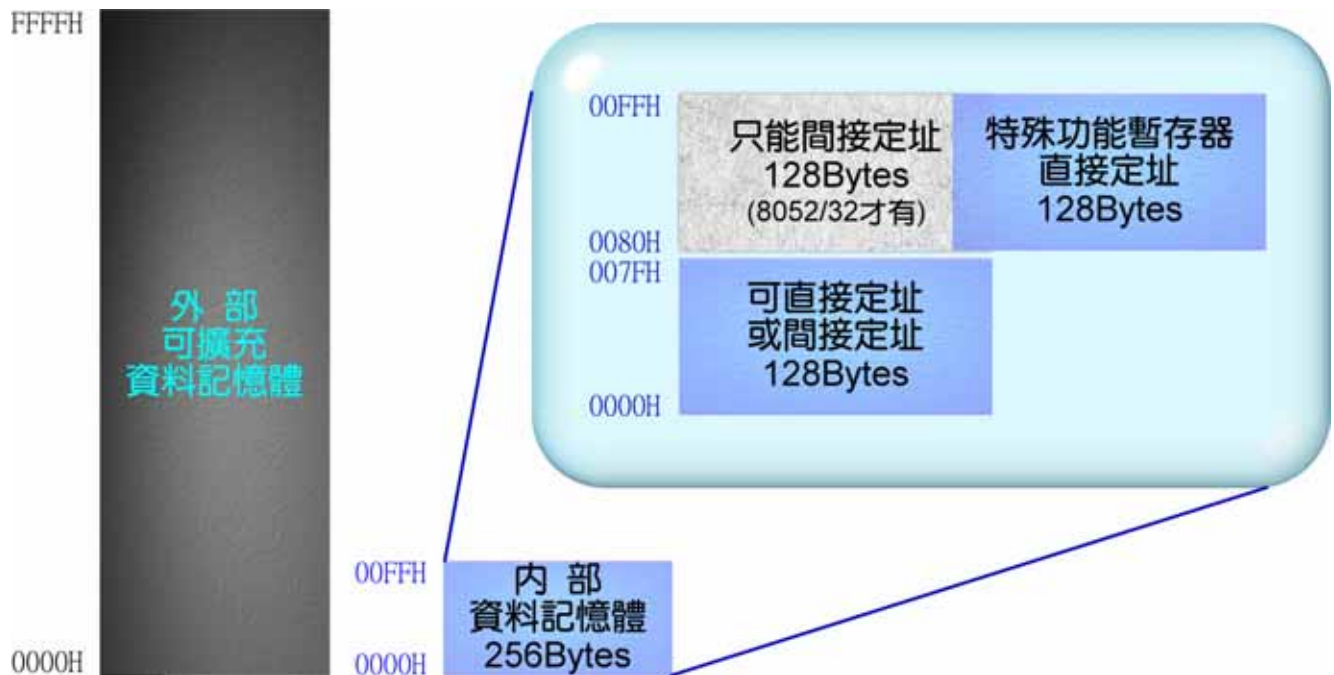
當 CPU 重置後，程式將從程式記憶體 0000H 位置開始執行，如沒有遇到跳躍指令，則沿程式記憶體順序執行。當然，程式記憶體前面幾個位置還有一些玄機，留待第五章介紹中斷時，再詳細說明。

2-1-2

資料記憶體

MCS-51 的程式記憶體與資料記憶體是分開的獨立區塊，所以存取資料記憶體時，所使用的位址並不會與程式記憶體衝突。相對於程式記憶體，資料記憶體就比較不單純，如下圖所示：





(圖2) MCS-51 之資料記憶體結構

如上圖所示，在 8051 裡的資料記憶體，除內部資料記憶體外，還可擴充外部資料記憶體，這兩部分的資料記憶體可以並存。不過，存取資料記憶體時，所採用的指令並不一樣，例如存取內部資料記憶體時，可用 MOV 指令，但存取外部資料記憶體時，則須使 MOVX 指令。

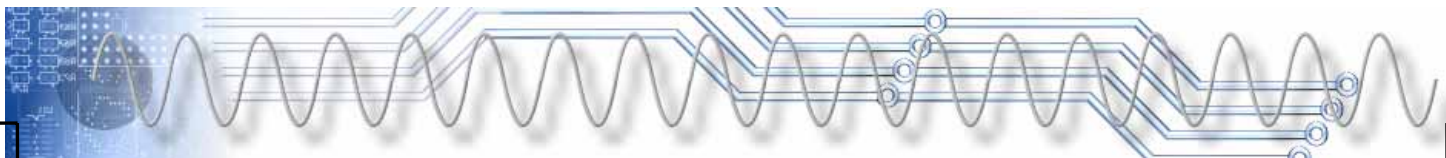
另外，內部資料記憶體也有點文章！如下說明：

▶ 從 0000H 到 007FH 之間的 128Bytes 為可直接定址或間接定址的記憶體，至於「直接定址」與「間接定址」，留待 2-5 節再詳細說明。在這一區裡的資料記憶體又可分成三部分，如下說明：

- 暫存器庫區

0000H 到 001FH 的 32 個位址為暫存器庫(Register Bank)區，如下說明：

1. 0000H 到 0007H 為暫存器庫 0(即 **RB0**)、0008H 到 000FH 為暫存器庫 1(即 **RB1**)、0010H 到 0017H 為暫存器庫 2(即 **RB2**)、0018H 到 001FH 為暫存器庫 3(即 **RB3**)。
2. 每個暫存器庫都包含 R0、R1...R7 等 8 個暫存器，而任何一

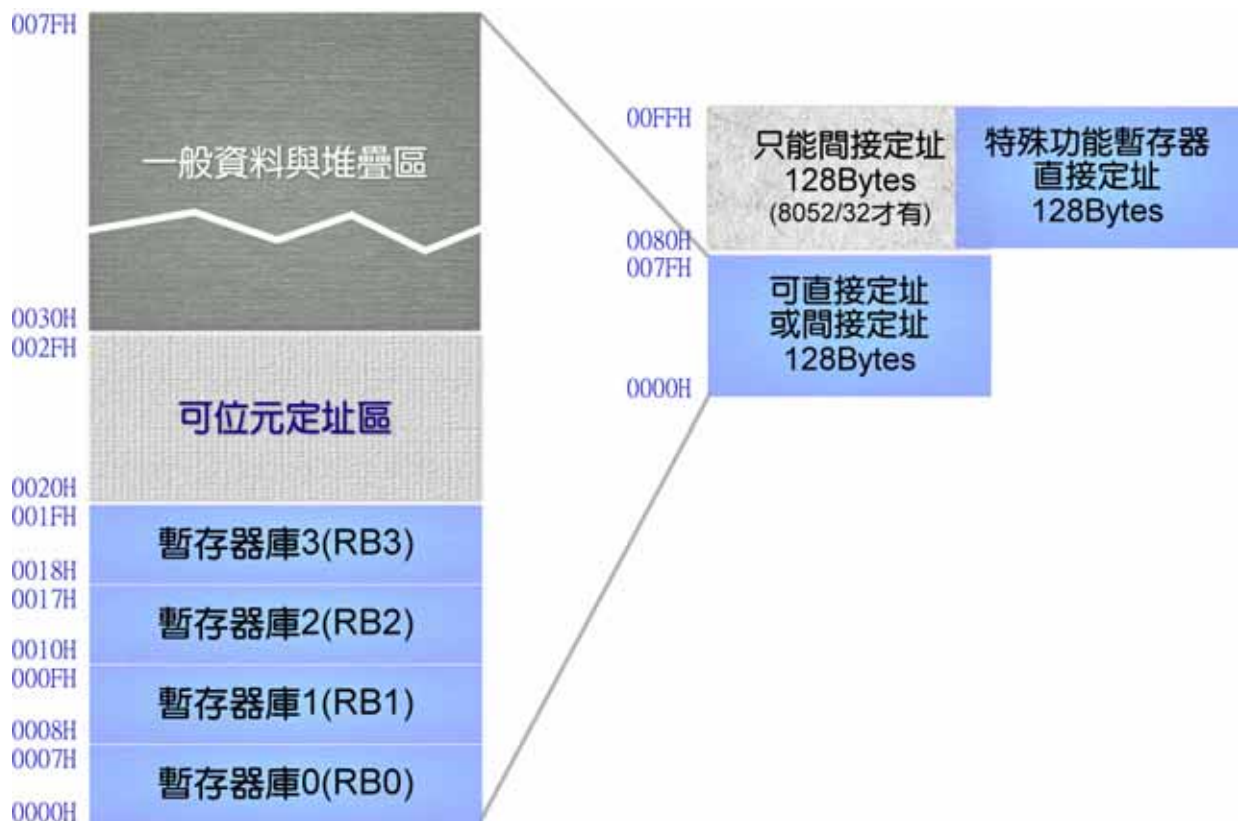


個時間，只能使用其中一個暫存器庫。

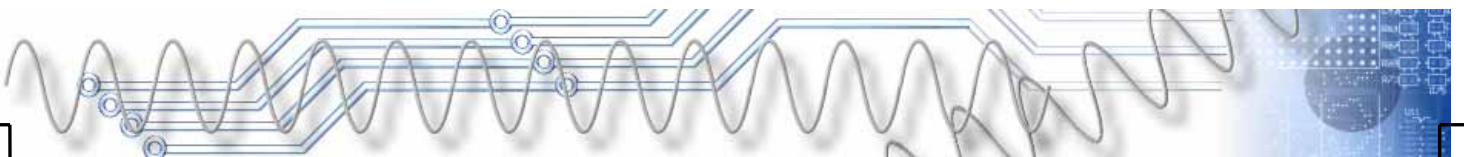
- 暫存器庫的切換，可以[程式狀態字組](#)(Program Status Word，簡稱 **PSW**)中的 **RS1** 與 **RS0** 來決定，如下表所示：

RS1	RS0	暫存器庫	位 址
0	0	RB0	0000H~0007H
0	1	RB1	0008H~000FH
1	0	RB2	0010H~0017H
1	1	RB3	0018H~001FH

- 當 CPU 重置時，系統的堆疊指標(SP)指向 07H 位址，所以資料存入堆疊時，將從 08H 開始，也就是 RB1 裡的 R0 位址。為避免衝突或不必要的錯誤，通常會把堆疊指標移到 30H 以後的位址。



(圖3) 內部資料記憶體



- 可位元定址區

0020H 到 002FH 共 16 個位元組的記憶體區為可位元定址區，通常存取記憶體是以一個位元組(Byte)為單位，所謂「**可位元定址**」是指可以指定存取一個位元(bit)，在 8051 裡，只要使用布林運算指令，即可進行位元操作，例如要把 20H 記憶體位址的 bit 5 設定為 1，則可使用下列指令：

SETB 20H.5

另外，從 0020H 到 002FH 的 16 個位元組，總共 128 個位元(16×8)，也可以直接指定為 0 到 127，以剛才的 20H 記憶體位址的 bit 5 而言，可指定為 5，如下：

SETB 5

同理，若要將 25H 記憶體位址的 bit 2 清除為 0，則可使用下列指令：

CLR 25H.2

或($5 \times 8 + 2 = 42$)

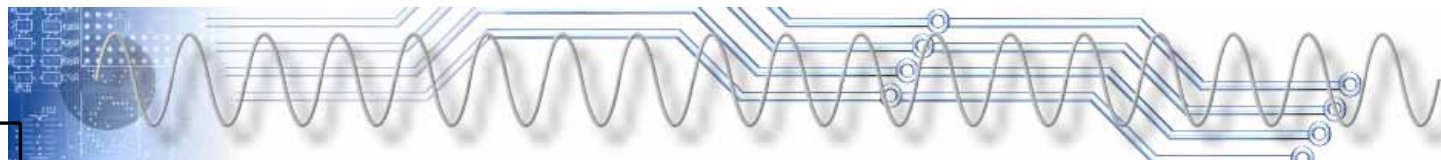
CLR 42

- 一般資料與堆疊區

0030H 到 007FH 的 80 個位元組位址為一般資料存取及堆疊區。由於 CPU 重置後，堆疊指標指向 07H 位置，為了確保資料的安全與程式執行的正確，如果在程式之中，有使用 PUSH、POP 命令，最好能把堆疊指標改至本區，例如要將堆疊指標移至 0030H 位址，則在程式開始處即使用如下命令：

MOV SP, #30H

- ▶ 從 0080H 到 00FFH 之間的 128Bytes 為特殊功能暫存器(Special Function Register 簡稱 **SFR**)，或可直接定址的記憶體，至於「**特殊功能暫存器**」，稍後再詳細說明。
- ▶ 如果是 8052/8032，則 0080H 到 00FFH 之間的 128Bytes，除了是特殊功能暫存器或可直接定址的記憶體外，另外也可以間接定址的方式，



存取與這特殊功能暫存器位置重疊，但為獨立的記憶體。

2-1-3 特殊功能暫存器

在 MCS-51 裡，暫存器只是 CPU 裡特定位址的資料記憶體而已。而在 0080H 到 00FFH 之間的 128Bytes，正是特殊功能暫存器所在位置，什麼是「特殊功能暫存器」呢？首先看看這 128 個位址：

	8	9	A	B	C	D	E	F	
F8									FF
F0	B								F7
E8									E7
E0	ACC								E7
D8									DF
D0	PSW								D7
C8	T2CON		RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2			CF
C0									C7
B8	IP								BF
B0	P3								B7
A8	IE								AF
A0	P2								A7
98	SCON	SBUF							9F
90	P1								97
88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1			8F
80	P0	SP	DPL	DPH				PCON	87
	0	1	2	3	4	5	6	7	

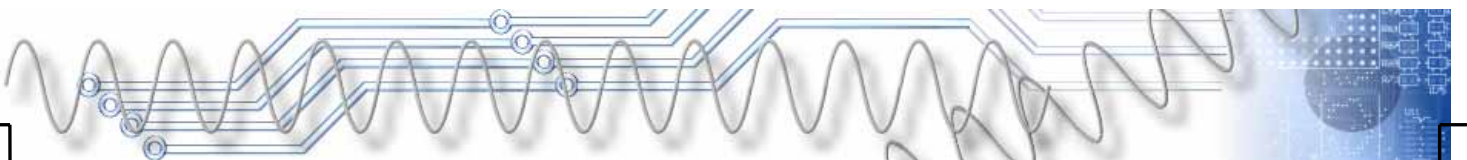
* 如上表所示，藍色字部分為 8052/8032 才有的暫存器，而藍色網底的部分為可位元定址的暫存器。

P0、P1、P2、P3

P0~P3 為 MCS-51 的 4 個輸出入埠，其位址分別為 80H、90H、A0H 及 B0H，稍後再詳細介紹這 4 個輸出入埠。

SP

SP 為堆疊指標暫存器(Stack Pointer)，其位址為 81H。堆疊是一種特殊的資料儲存方式，其資料的操作順序是先進後出(First In Last



Out，簡稱為 **FILO**)，當資料以 PUSH 命令送入堆疊時，SP 自動加 1；若以 POP 命令從堆疊取出資料時，SP 自動減 1。

DPL、DPH

DPL 與 DPH 各為 8 位元的**資料指標暫存器(Data Pointer)**，其位址分別為 8AH、8BH，若以 DPL 為低 8 位元、DPH 為高 8 位元，即可組成一 16 位元的資料指標暫存器，簡稱為 **DPTR**，如此將可定址到 64Kbytes 的資料位址。

PCON

PCON 為電源控制暫存器，其位址為 87H，其功能是設定 CPU 的電源模式，待後續關於電源部分，再行說明。

TCON

TCON 為計時/計數器控制暫存器，其位址為 88H，其功能是設定計時/計數器的啟動、記錄計時/計數溢位，以及外部中斷的型式等，待第六章關於計時/計數器部分，再行說明。

TMOD

TMOD 為計時/計數模式控制暫存器，其位址為 89H，其功能是設定計時/計數的模式，留待第六章關於計時計數器部分再詳細說明。

TL0、TL1、TH0、TH1

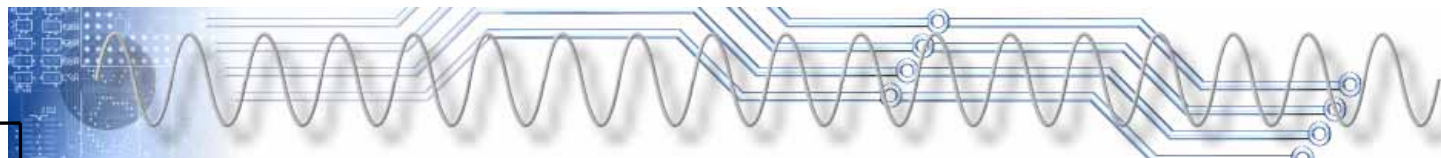
TL0、TH0 為第一組計時/計數器(Timer0)的計量暫存器，其位址為 8AH、8CH，將 TH0 與 TL0 組合即可進行 16 位元的計時/計數。TL1、TH1 為第二組計時/計數器(Timer1)的計量暫存器，其位址為 8BH、8DH，將 TH1 與 TL1 組合即可進行 16 位元的計時/計數，留待第六章關於計時計數器部分再詳細說明。

SCON

SCON 為串列埠控制暫存器，其位址為 98H，其功能是設定串列埠工作模式與旗標，留待第七章關於串列埠部分再詳細說明。

SBUF

SBUF 為串列埠緩衝器，其位址為 99H，這是由使用同一個位址的兩個暫存器所構成，其中一個暫存器做為傳出資料用的緩衝器，另



一個暫存器做為接收資料用的緩衝器。至於如何分辨同一個位址的兩個暫存器，則視指令而定，若是資料傳出的指令，則自動定位到傳出資料用的緩衝器；若是接收資料的指令，則自動定位到接收資料用的緩衝器，留待第七章關於串列埠部分再詳細說明。

IE

IE 為中斷致能暫存器(**Interrupt Enable Register**)，其位址為 A8H，其功能是啓用中斷功能，待第五章關於中斷部分，再行說明。

IP

IP 為中斷優先等級暫存器(**Interrupt Priority Register**)，其功能是設定中斷的優先等級，待第五章關於中斷部分，再行說明。

T2CON

T2CON 為 Timer 2 的計時/計數器控制暫存器，其位址為 C8H，其功能是設定 Timer 2 的啓動、記錄計時/計數溢位，以及外部中斷的型式等，而 Timer 2 只有在 8052/8032 才有。

RCAP2L、RCAP2H

RCAP2L、RCAP2H 為捕捉暫存器(**Capture Register**)，其位址為 CAH、CBH。當 Timer 2 在捕捉模式時，若 T2EX(P1.1)接腳上的輸入信號由高態轉為低態，TL2 與 TH2 的內容將被載入 RCAP2L 與 RCAP2H 裡，就像是把 Timer 2 的內容捉進 RCAP 暫存器一樣，而 Timer 2 只有在 8052/8032 才有。

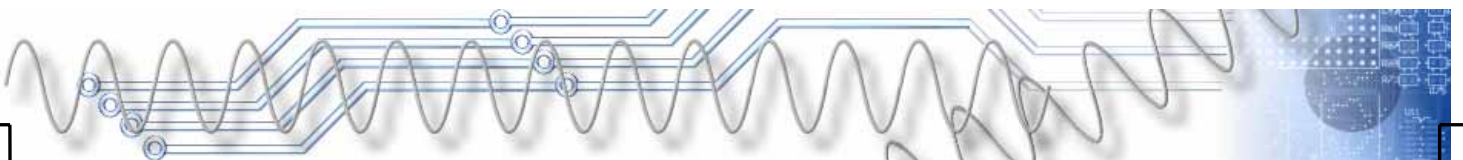
TL2、TH2

TL2、TH2 為第三組計時/計數器(Timer2)的計量暫存器，其位址為 CCH、CDH，將 TH2 與 TL2 組合即可進行 16 位元的計時/計數，而 Timer 2 只有在 8052/8032 才有。

PSW

PSW 為 CPU 的程式狀態字組暫存器(**Program Status Word**)，其位址為 D0H，其內容如下說明：

	7	6	5	4	3	2	1	0
PSW	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV		P



- **PSW.7**：本位元為進位位元(**CY**)，進行加法(減法)運算時，若最左邊位元(**MSB**，即 bit 7)產生進位(借位)時，則本位元將自動設定為 1，即 $CY=1$ ；否則 $CY=0$ 。
- **PSW.6**：本位元為輔助進位位元(**AC**)，進行加法(減法)運算時，若 bit 3 產生進位(借位)時，則本位元將自動設定為 1，即 $AC=1$ ；否則 $AC=0$ 。
- **PSW.5**：本位元為使用者旗標(**F0**)，可由使用者自行設定的位元。
- **PSW.4 與 PSW.3**：這兩個位元為暫存器庫選擇位元(**RS1**、**RS0**)，其功能如下表所示：

RS1	RS0	暫存器庫
0	0	RB0
0	1	RB1
1	0	RB2
1	1	RB3

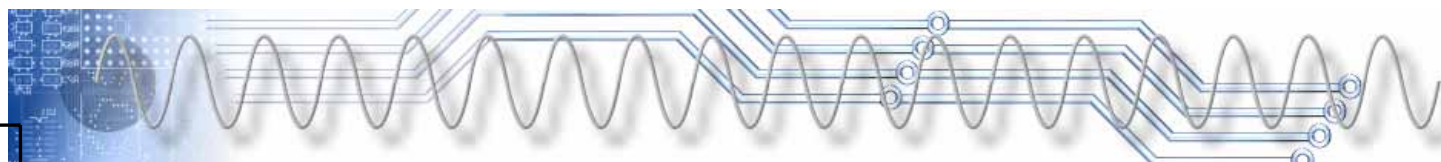
- **PSW.2**：本位元為溢位旗標(**OV**)，當進行算術運算時，若發生溢位，則 $OV=1$ ；否則 $OV=0$ 。
- **PSW.1**：本位元為保留位元，沒有提供服務。
- **PSW.0**：本位元為同位位元(**P**)，8051 採偶同位，若 ACC 裡有奇數個 1，則 $P=1$ ；若 ACC 裡有偶數個 1，則 $P=0$ 。

ACC

ACC 累積器(Accumulator)又稱為 A 暫存器，其位址為 E0H，這個暫存器提供 CPU 主要運作的位置，可說是最常用的暫存器。

B

B 暫存器的位址為 F0H，主要功能是搭配 A 暫存器進行乘法或除法運算，進行乘法運算時，乘數放在 B 暫存器，而運算的結果，高八位元放在 B 暫存器；進行除法運算時，除數放在 B 暫存器，而運算的結果，餘數放在 B 暫存器。若不進行乘/除法運算，B 暫存器也可當成一般暫存器使用。

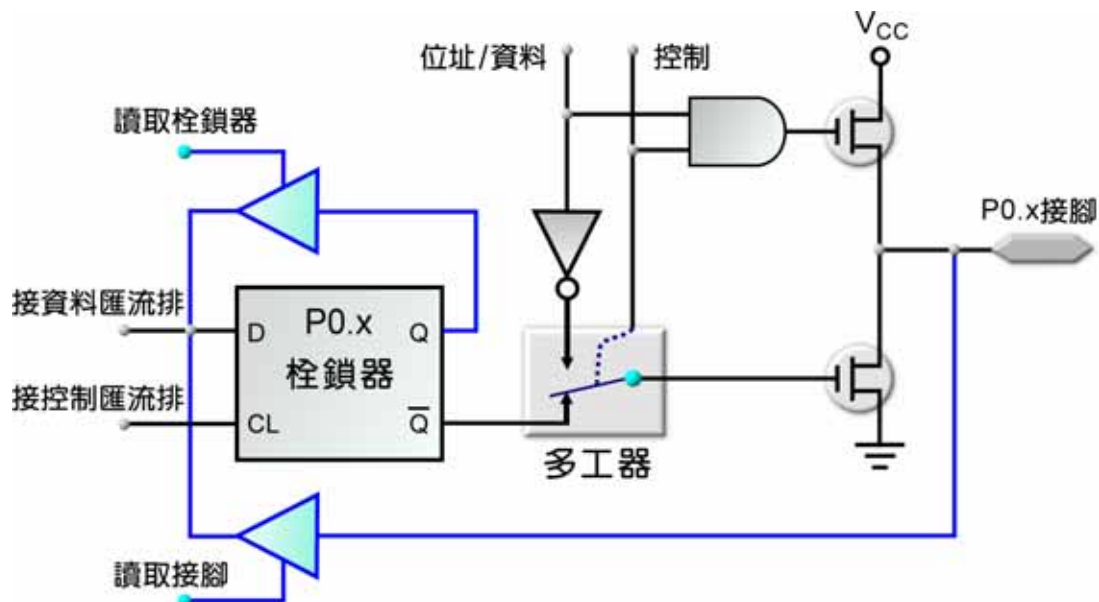


2-2 8051 的輸出入埠

MCS-51 迷人的地方之一，就在其四個輸出入埠！這四個看似相似的輸出入埠，還是有點差異，如下說明：

PORT 0

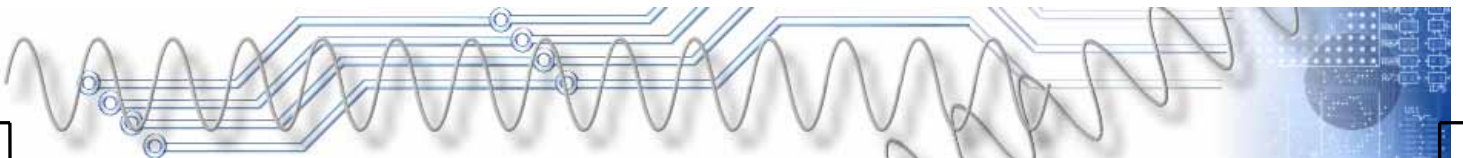
PORT 0 為 8 位元、可位元定址的輸出入埠，以針腳式包裝的 8051 為例，P0.0 為 39 腳、P0.1 為 38 腳、...P0.7 為 32 腳，如下圖所示為其內部結構：



(圖4) PORT 0 內部電路結構(1 個位元)

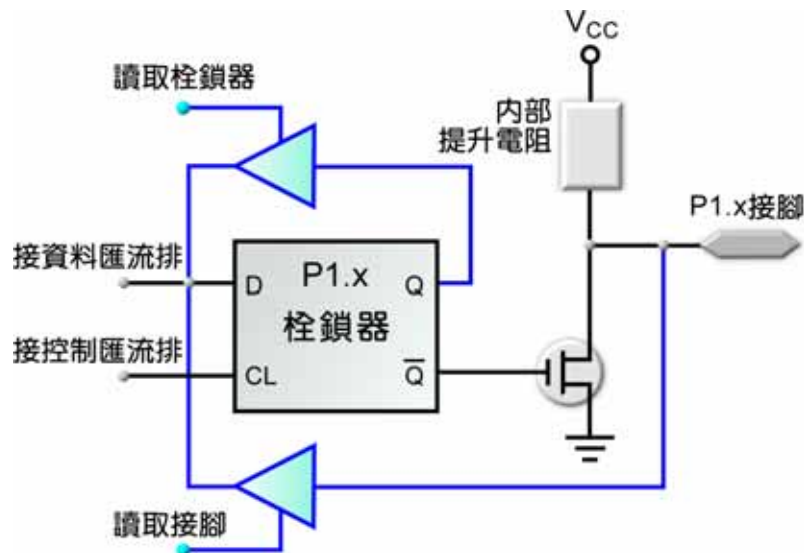
PORT 0 的特色說明如下：

- PORT 0 的 8 位元皆為開洩極式輸出(open drain，簡稱 OD)，[千萬不要誤解為圖騰式輸出](#)，而每隻接腳可驅動 8 個 LS 型 TTL 負載。
- PORT 0 內部無提升電阻，執行輸出功能時，外部必須接提升電阻(10K 歐姆即可)。
- 若要執行輸入功能，必須先輸出高準位(1)，方能讀取該埠所連接的外部資料。
- 若系統連接外部記憶體，則 PORT 0 可做為位址匯流排(A0~A7)及資料匯流排(D0~D7)之多工接腳。



PORT 1

PORT 1 為 8 位元、可位元定址的輸出入埠，以針腳式包裝的 8051 為例，P1.0 為 1 腳、P1.1 為 2 腳、...P1.7 為 8 腳，如下圖所示為其內部結構：



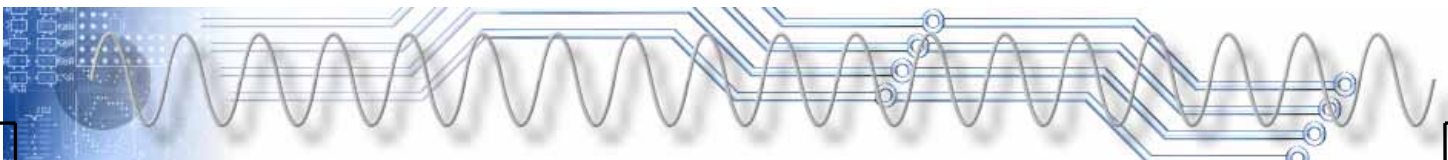
(圖5) PORT 1 內部電路結構 (1 個位元)

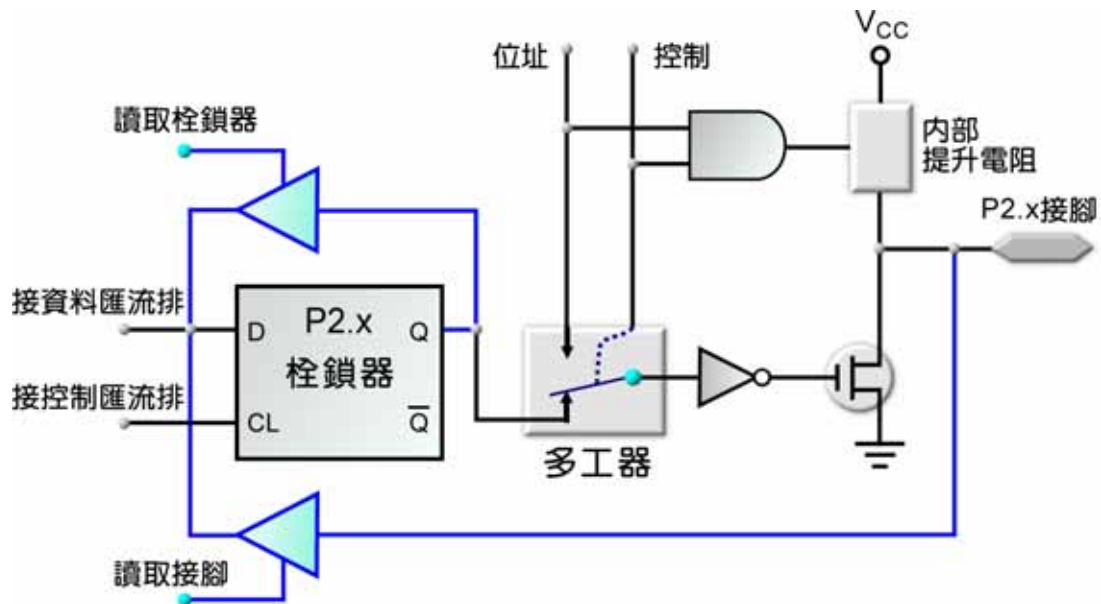
PORT 1 的特色說明如下：

- PORT 1 內部具備 $30K\Omega$ 提升電阻，執行輸出功能時，不須連接外部提升電阻。
- PORT 1 的 8 位元皆為開洩極式輸出(OD)，每隻接腳可驅動 4 個 LS 型 TTL 負載。
- 若要執行輸入功能，必須先輸出高準位(1)，方能讀取該埠所連接的外部資料。
- 若是 8052/8032，則 P1.0 兼具有 Timer 2 的外部脈波輸入功能(即 T2)、P1.1 兼具有 Timer 2 的捕捉/重新載入之觸發輸入功能(即 T2EX)。

PORT 2

PORT 2 為 8 位元、可位元定址的輸出入埠，以針腳式包裝的 8051 為例，P2.0 為 21 腳、P2.1 為 22 腳、...P2.7 為 28 腳，如下圖所示為其內部結構：





(圖6) PORT 2 內部電路結構(1 個位元)

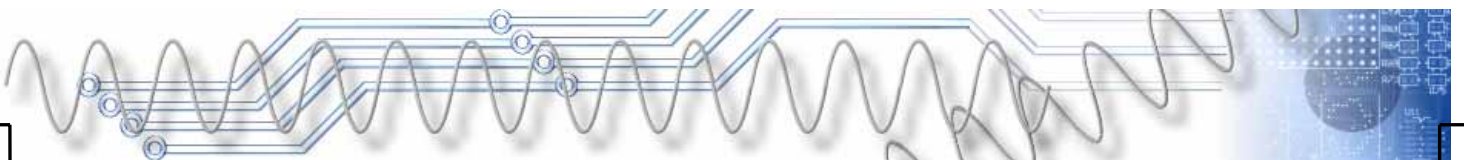
PORT 2 的特色說明如下：

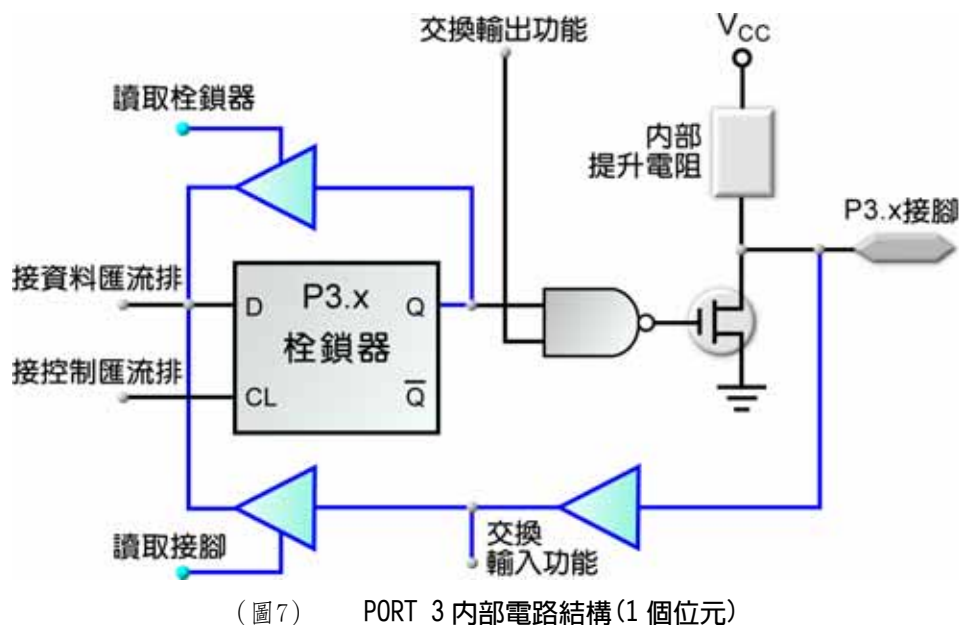
- PORT 2 內部具備 30K Ω 提升電阻，執行輸出功能時，不須連接外部提升電阻。
- PORT 2 的 8 位元皆為開洩極式輸出(OD)，每隻接腳可驅動 4 個 LS 型 TTL 負載。
- 若要執行輸入功能，必須先輸出高準位(1)，方能讀取該埠所連接的外部資料。
- 若系統連接外部記憶體，而外部記憶體的位址線超過 8 條時，則 PORT 0 可做為位址匯流排(A8~A15)接腳。



PORT 3

PORT 3 為 8 位元、可位元定址的輸出入埠，以針腳式包裝的 8051 為例，P3.0 為 10 腳、P3.1 為 11 腳、...P3.7 為 17 腳，如下圖所示為其內部結構：

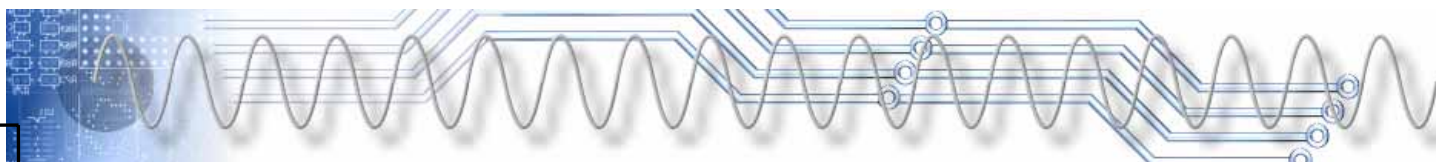




PORT 3 的特色說明如下：

- PORT 3 內部具備 30KΩ 提升電阻，執行輸出功能時，不須連接外部提升電阻。
- PORT 3 的 8 位元皆為開洩極式輸出(OD)，每隻接腳可驅動 4 個 LS 型 TTL 負載。
- 若要執行輸入功能，必須先輸出高準位(1)，方能讀取該埠所連接的外部資料。
- PORT 3 的 8 隻接腳各有其它功能，如下表所示：

PORT 3	其它功能	說 明
P3.0	RXD	串列埠的接收接腳
P3.1	TXD	串列埠的傳送接腳
P3.2	INT0	INT0 中斷輸入
P3.3	INT1	INT1 中斷輸入
P3.4	T0	Timer 0 輸入
P3.5	T1	Timer 1 輸入
P3.6	WR	寫入外部記憶體控制接腳
P3.7	RD	讀取外部記憶體控制接腳



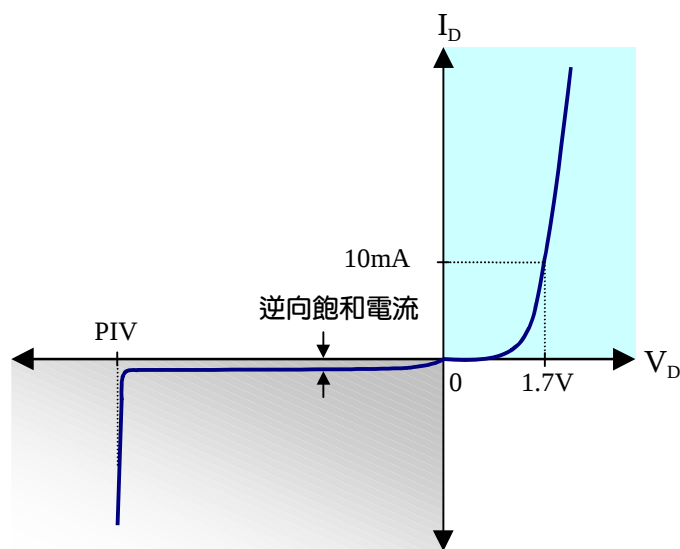
2-3 輸出電路設計

8051 的輸出埠可直接連接數位電路，也可用來驅動 LED、繼電器或喇叭等負載，以下就來探討如何與這些負載過招。

2-3-1 驅動 LED

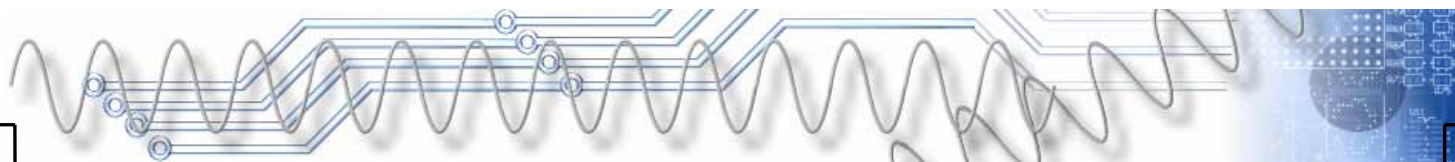
LED 為發光二極體的簡稱，其體積小、低耗電量，常被用為微電腦與數位電路的輸出裝置，以指示信號狀態。近年來 LED 的技術大為精進，除了紅色、綠色、黃色外，還出現了藍色與白色，而高亮度的 LED 更取代傳統燈泡，成為交通號誌(紅綠燈)的發光元件；就連汽車的尾燈，也開始流行使用 LED 車燈。

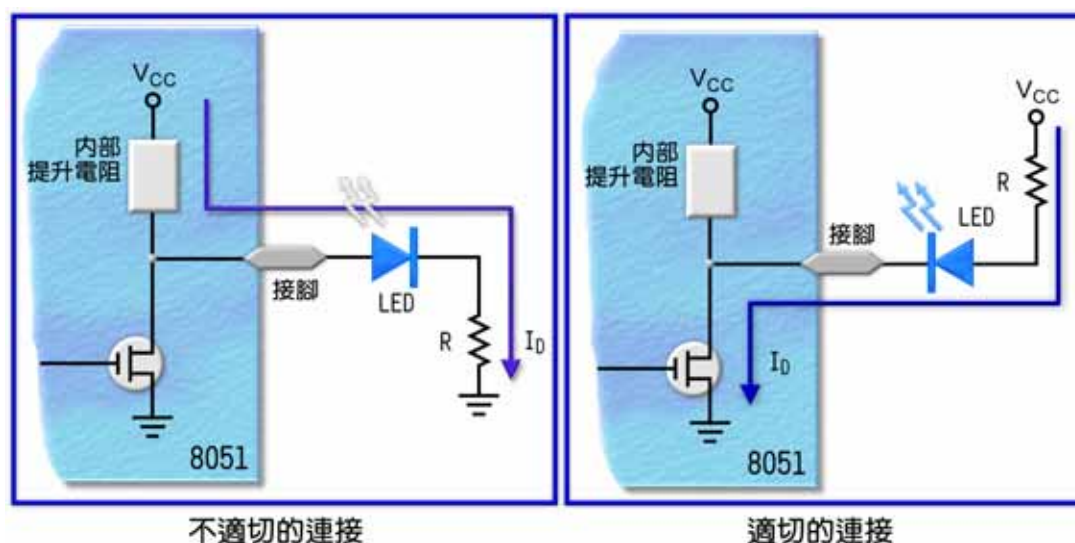
基本上，LED 具有二極體的特色，逆向偏壓時，LED 將不發光；順向偏壓時，LED 將發光，而 LED 兩端約有 1.7V 左右的壓降(比二極體大)，如下圖所示為其特性曲線：



(圖8) LED 特性曲線

隨著通過 LED 順向電流的增加，LED 將更亮，而 LED 的壽命也將縮短，而以 10m 到 20m 安培為宜。8051 的輸出入埠都是開洩極式的輸出，其中的 P1、P2 與 P3 內建 30K Ω 提升電阻，因此想從 P1、P2 或 P3 流出 10m 到 20m 安培，恐怕有困難。如果從外面流入 8051 的 Port，那電流就可以大一點，如下圖所示：





(圖9) 輸出 LED 之連接

如上右圖所示，當輸出低態時，輸出端的FET將導通，輸出端電壓接近 0V，若LED順向時，兩端電壓 V_D 為 1.7V，則限流電阻 R 兩端將存在 3.3V(即 5-1.7)。如果希望流過LED的電流 I_D 限制為 10mA，則此限流電阻 R 為：

$$R = \frac{5 - 1.7}{10m} = 330\Omega$$

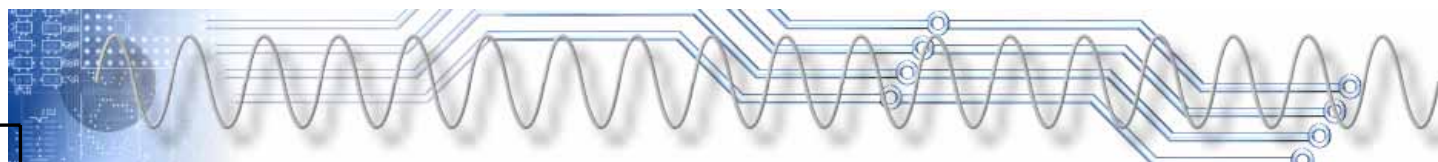
若想要LED亮一點，可使 I_D 提高至 15 mA，則限流電阻 R 改為：

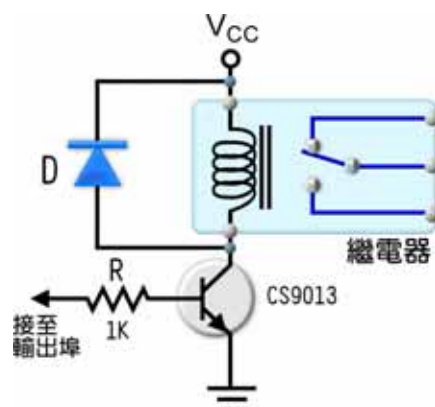
$$R = \frac{5 - 1.7}{15m} = 220\Omega$$

對於 TTL 準位的數位電路或微電腦電路，其中 LED 所串接的限流電阻，大多在 200 到 330 Ω 之間，限流電阻越小，LED 越亮。

2-3-2 驅動繼電器

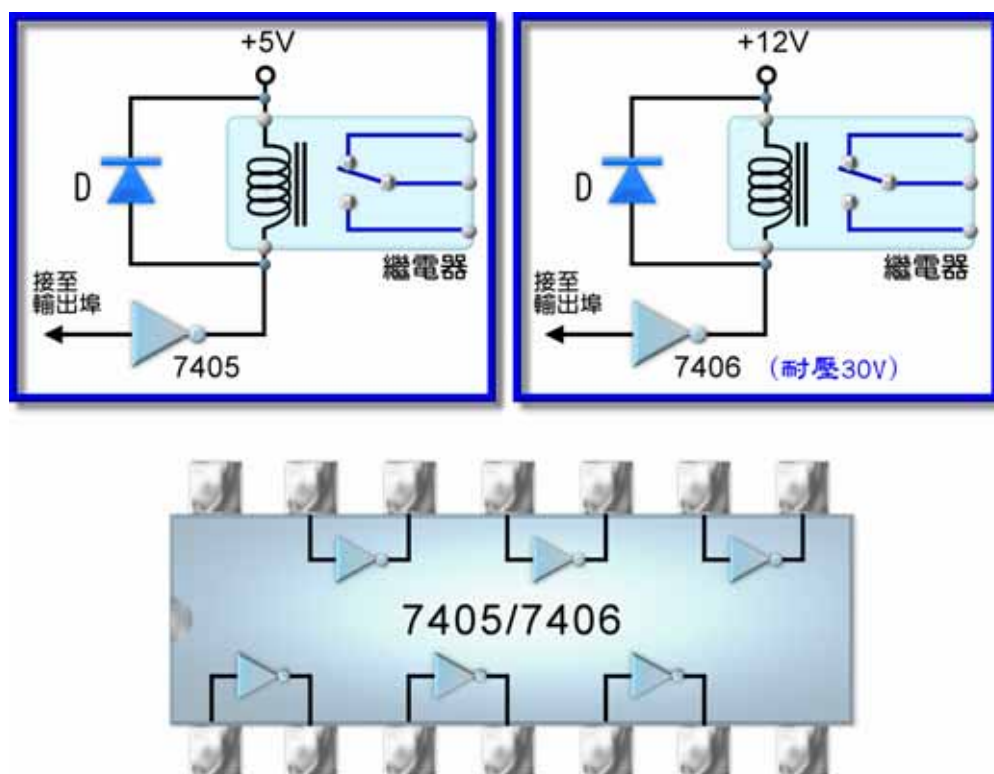
如果要利用 8051 來控制不同電壓或較大電流的負載時，則可透過繼電器(RELAY)來轉達控制的意圖。若要驅動繼電器，光靠 8051 輸出埠的電流恐怕不夠，況且驅動繼電器線圈這種電感性負載，還要有保護才行！我們可使得電晶體來控制繼電器，以一個 12V 繼電器為例，如下圖所示：





(圖10) 使用電晶體驅動繼電器

在此這個電晶體是當成開關來用，也就是 8051 輸出高態時，電晶體工作於飽和狀態、8051 輸出低態時，電晶體工作於截止狀態。其中的二極體D提供繼電器線圈電流的放電路徑，以保護電晶體。由於線圈屬於電感性負載，當電晶體截止時， $i_c=0$ ，而原本線圈上的電流 i_L 不可能瞬間為 0，所以二極體D就提供一個 i_L 的放電路徑，使線圈不會產生高的應電勢，就不會破壞電晶體了。

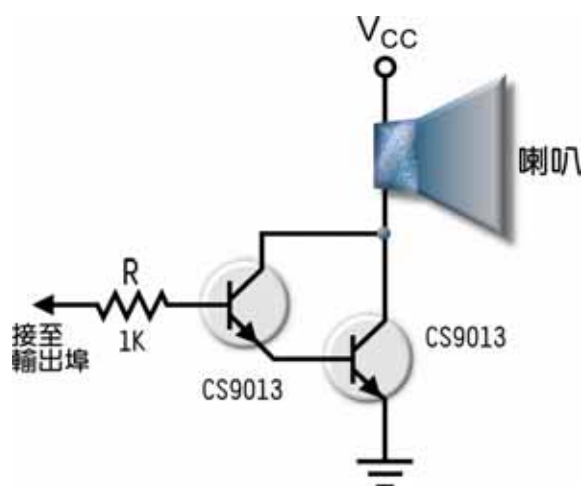


(圖11) 使用 7405/7406 驅動繼電器

如果要同時有多個輸出埠要驅動繼電器，則可使用開集極式(OC)輸出的反相閘，如 7405(驅動 5V 的繼電器)或 7406(驅動較高電壓的繼電器，最高 30V)，如圖 11 所示。

2-3-3 驅動喇叭

基本上，喇叭(speaker)是一種電感性的負載，而 8051 驅動喇叭的信號為各種頻率的脈波。因此，最簡單的喇叭驅動方式就是利用達靈頓電晶體，或以兩個常用的小電晶體(如 CS9013)連接成達靈頓架構，如下圖所示：

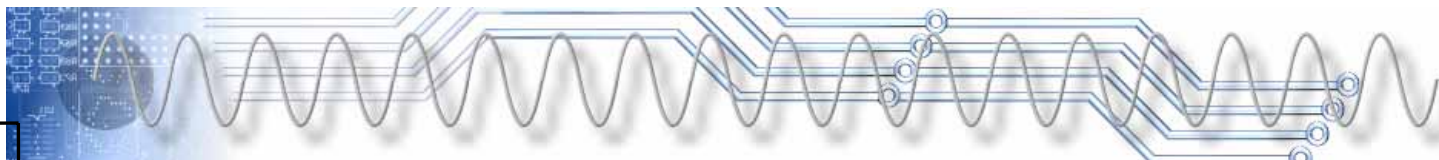


(圖12) 使用電晶體驅動喇叭

其中的電阻器 R 為限流電阻，在此利用電晶體的高電流增益(若單個電晶體的 β 超過 35，則整體電流增益將超過 1000 倍)，以達到電路快速飽和的目的。

2-4 指令格式

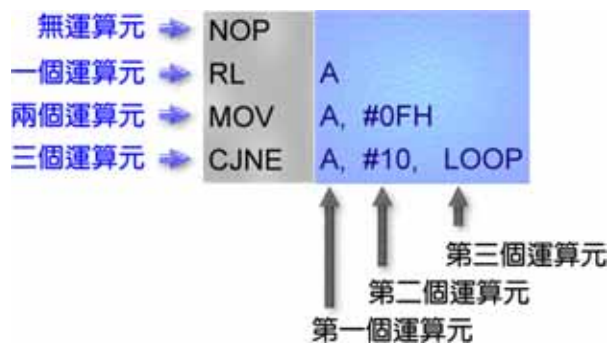
8051 原始程式的指令格式包括四個欄位，最左邊欄位為標籤欄位(label)，第二個欄位是指令助憶碼欄位(mnemonic)，第三個欄位是運算元欄位(operand)，第四個欄位是註解欄位(comment)，如下所示：



標籤欄位	助憶碼欄位	運算元欄位	註解欄位
	ORG	0	
START:	MOV	A, #0FH	;00001111B
L1:	MOV	P1, A	;由PORT 1輸出
	CALL	DELAY	;呼叫延遲副程式
	CPL	A	;對A取補數
	JMP	L1	;跳至L1
DELAY:	MOV	R7, #200	;延遲副程式
D1:	MOV	R6, #100	
	DJNZ	R6, \$	
	DJNZ	R7, D1	
	RET		
	END		

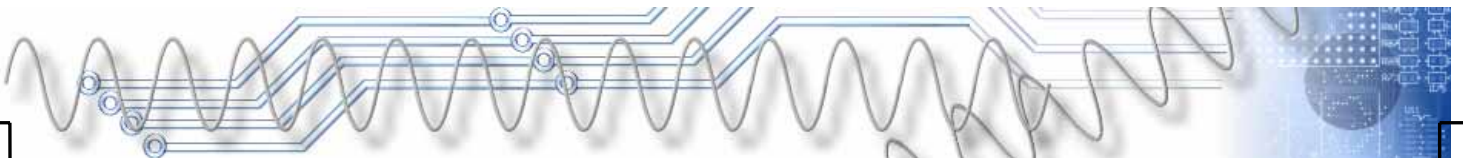
標籤欄位的功能是放置標籤，以為副程式的起始標記或跳躍指令的參考位置。若不放置標籤，則標籤欄位必須空著。而第二個欄位就是放置指令助憶碼，如 MOV、ADDC 等。

在第三個欄位裡放置運算元，隨著指令的不同，就有不同個數的運算元，某些指令沒有運算元(如 NOP)、某些指令只有一個運算元(如 INC)、某些指令有兩個運算元(如 MOV、ANL)、某些指令有三個運算元(如 CJNE)，若運算元為兩個以上，則在兩個運算元之間以逗點分隔。



註解是給人看的，並不會被組譯，我們可在第四個欄位裡放置說明文字。當然，如果在 Windows 下使用 **記事本** 編輯原始程式的話，則可在此欄位中使用中文。在註解之前必須放置分號(;), 分號之右的文字將被組譯程式給忽略掉，除了可在第四個欄位中放置說明文字外，也可在其它位置放置說明文字，只要在其左邊放置分號即可。

不管是使用 PE2 還是 **記事本**，只要按 **Tab** 鍵即可跳到下個欄位。



2-5 定址模式

所謂「**定址**」，簡單地講，就是找到運算元位址的方法。8051 提供 5 種定址模式，如下說明：

直接定址

直接定址(direct addressing)是直接在運算元欄位裡，指定運算元所在位置的位址，包括特殊功能暫存器(如 P1、P2、PSW 等)，例如：

```
ADD   A, 40H
```

將記憶體 40H 位址的內容，加到 ACC 裡。又如：

```
MOV   30H, A
```

將 ACC 的內容，複製到記憶體 30H 位址裡。

間接定址

間接定址(indirect addressing)是利用索引暫存器(R1 或 R0，標示為 R_i)、基底暫存器(SP或DPTR)，間接指示運算元所在位置的位址，而在索引暫存器或基底暫存器之左要加上「@」符號，例如：

```
INC    @R0
```

以 R0 的內容為位址，將記憶體該位址的內容加 1。又如：

```
MOVX  @DPTR, A
```

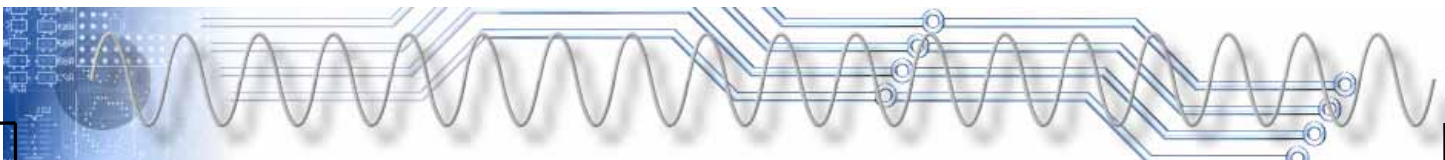
以 DPTR 的內容為位址，將 ACC 的內容，複製到外部記憶體該位址裡。

暫存器定址

暫存器定址(Register addressing)是以暫存器(即 R0 到 R7)的內容為運算元，例如：

```
ANL   A, R5
```

將 R5 的內容與 ACC 的內容進行 AND 運算，其結果放入 ACC 裡。又如：



DJNZ R7, LOOP

將 R7 的內容減 1，若其結果不等於 0，則跳到 LOOP 處；若其結果等於 0，則執行下一列指令。

**立即定址**

立即定址(immediate addressing)是直接在運算元欄位裡放置運算元，而在運算元左邊必須放置一個「#」符號，例如：

ORL A, #0FH

將 0FH 與 ACC 的內容進行 OR 運算，其結果放入 ACC 裡。又如：

CJNE A, #10, LOOP

若 ACC 的內容不等於 10，則跳到 LOOP 處；若 ACC 的內容等於 10，則執行下一列指令。

**索引定址**

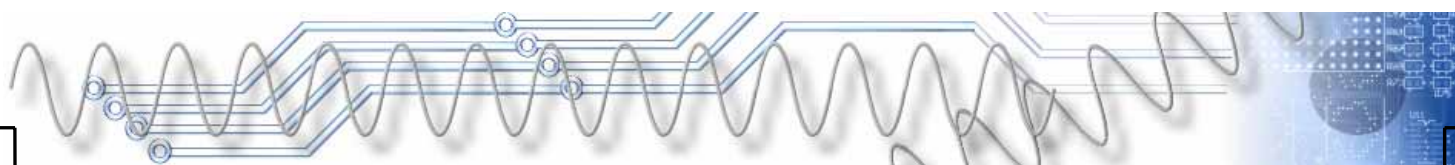
索引定址(index addressing)與間接定址有點類似，不過，索引定址同時使用索引暫存器與基底暫存器，而改以 ACC 為索引暫存器，以儲存差距(offset)、PC 或 DPTR 為基底暫存器。將基底與差距，將基底與差距相加後，才是運算元所在位置的位址，例如：

MOVC A, @A+PC

先將 PC 的內容與 ACC 的內容相加，以其結果為位址，再將該位址的內容，複製到 ACC 裡。又如：

JMP @A+DPTR

先將 DPTR 的內容與 ACC 的內容相加，以結果為位址，再跳到該位址。



2-6 資料轉移指令

資料轉移指令的功能是將來源運算元的資料，複製到目的運算元裡；或將指定的運算元內容交換。資料轉移指令屬於 8051 指令裡的最大族群，包括 28 個指令，在此將它們分為 5 大類來介紹：

資料複製指令

資料複製指令的功能是將來源運算元的資料複製到目的運算元，如下圖所示：



其中的來源運算元可為記憶體(RAM)位址 *direct* 的資料、暫存器 *Rn* 的內容、以索引暫存器 *Ri* 內容為地址(*@Ri*)的資料、立即值# *data*、ACC 的內容等；目的運算元可為記憶體(RAM)位址 *direct*、暫存器 *Rn*、以索引暫存器 *Ri* 內容為地址(*@Ri*)、ACC、資料指標暫存器 DPTR 等。

MOV A, *direct*

▶ **說明：**將記憶體(RAM)位址(*direct*)的內容複製到 ACC 裡，即 (*direct*) → ACC。

▶ **組譯後大小：**2 bytes **執行時間：**12 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：MOV A, 20H

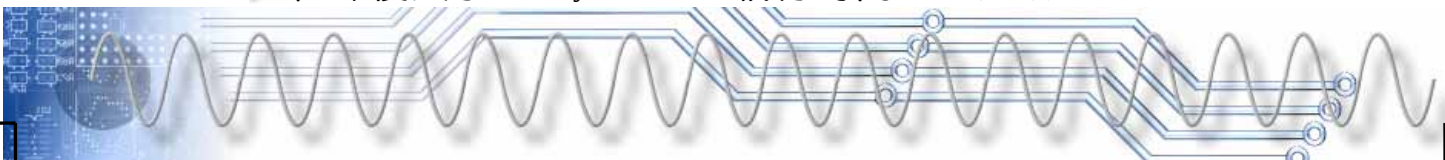
若執行前：ACC=12H、記憶體(20H)位址的內容為 ABH

執行後：ACC=ABH、記憶體(20H)位址的內容為 ABH

MOV A, *Rn*

▶ **說明：**將暫存器 *Rn* 的內容複製到 ACC 裡，即 *Rn* → ACC。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**12 個時鐘脈波



▶ 範例：

指令：MOV A, R1

若執行前：ACC=12H、R1=27H

執行後：ACC=27H、R1=27H

● MOV A, @Ri

▶ 說明：以索引暫存器 Ri 的內容為地址，將記憶體中該地址裡的資料複製到 ACC 裡，即(Ri) → ACC。

▶ 組譯後大小：1 byte 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV A, @R0

若執行前：ACC=35H、R0=21H、記憶體(21H)位址的內容為 A3H

執行後：ACC=A3H、R0=21H、記憶體(21H)位址的內容為 A3H

● MOV A, #data

▶ 說明：將立即值 data 複製到 ACC 裡，即 data → ACC。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV A, #125

若執行前：ACC=A2H

執行後：ACC=125

● MOV Rn, A

▶ 說明：將 ACC 的內容複製到暫存器 Rn 裡，即 ACC → Rn。

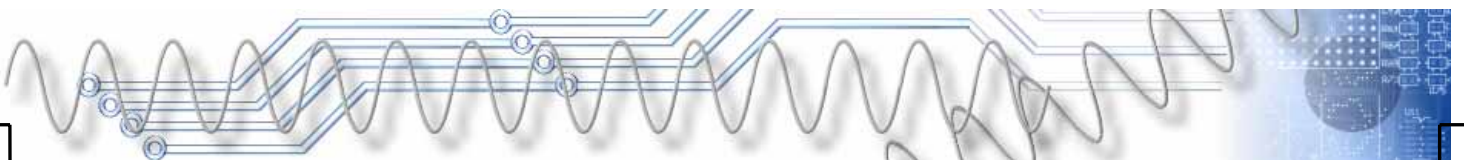
▶ 組譯後大小：1 byte 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV R5, A

若執行前：ACC=ABH、R5=30H

執行後：ACC=ABH、R5=ABH



 MOV Rn, #data

▶ 說明：將立即值 *data* 複製到暫存器 Rn 裡，即 *data* → Rn。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV R7, #200

若執行前：R7=00H

執行後：R7=200

 MOV Rn, direct

▶ 說明：將記憶體位址(*direct*)的內容複製到暫存器 Rn 裡，即 (*direct*) → Rn。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV R2, 20H

若執行前：R2=01H、記憶體(20H)位址的內容為 30H

執行後：R2=30H

 MOV direct, A

▶ 說明：將 ACC 的內容複製到記憶體位址(*direct*)，即 ACC → (*direct*)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV 20H, A

若執行前：ACC=AAH、記憶體(20H)位址的內容為 30H

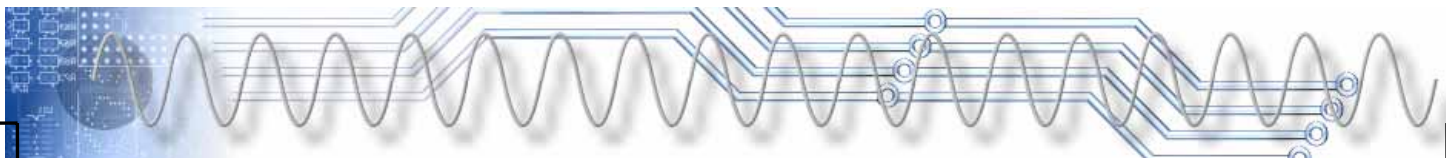
執行後：ACC=AAH、記憶體(20H)位址的內容為 AAH

 MOV direct, Rn

▶ 說明：將暫存器 Rn 裡的內容複製到記憶體位址(*direct*)，即 Rn → (*direct*)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：



指令：MOV R0, 21H

若執行前：R0=32H、記憶體(21H)位址的內容為 ACH

執行後：R0=ACH、記憶體(21H)位址的內容為 ACH

MOV *direct1*, *direct2*

▶ 說明：將記憶體位址(*direct2*)的內容複製到記憶體位址(*direct1*)，即(*direct2*) → (*direct1*)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV 20H, 30H

若執行前：記憶體(20H)位址的內容為 00H、(30H)位址的內容為 12H

執行後：記憶體(20H)位址的內容為 12H、(30H)位址的內容為 12H

MOV *direct*, @Ri

▶ 說明：以索引暫存器 Ri 的內容為地址，將記憶體該位址的內容複製到記憶體位址(*direct*)，即(@Ri) → (*direct*)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV 20H, @R0

若執行前：記憶體(20H)位址的內容為 00H、R0=30H、(30H)位址的內容為 34H

執行後：記憶體(20H)位址的內容為 34H、R0=30H、(30H)位址的內容為 34H

MOV *direct*, #*data*

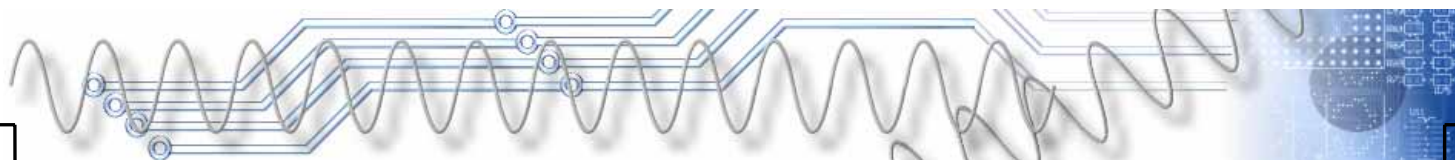
▶ 說明：將 8 位元立即值 *data* 複製到記憶體位址(*direct*)，即 *data* → (*direct*)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV 30H, #FFH

若執行前：記憶體(30H)位址的內容為 00H



執行後：記憶體(30H)位址的內容為 FFH

● MOV @Ri, A

▶ 說明：將 ACC 的內容複製到以索引暫存器 Ri 內容為地址的記憶體裡，即 ACC → (Ri)。

▶ 組譯後大小：1 byte 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV @R0, A

若執行前：ACC=12H、R0=22H、記憶體(22H)位址的內容為 56H

執行後：ACC=12H、R0=22H、記憶體(22H)位址的內容為 12H

● MOV @Ri, direct

▶ 說明：將(direct)記憶體位址的內容複製到以索引暫存器 Ri 內容為地址的記憶體裡，即(direct) → (Ri)。

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV @R1, 20H

若執行前：R1=21H、記憶體(21H)位址的內容為 56H、(20H)位址的內容為 ABH

執行後：R1=21H、記憶體(21H)位址的內容為 ABH、(20H)位址的內容為 ABH

● MOV @Ri, #data

▶ 說明：將 8 位元立即值 data 複製到以索引暫存器 Ri 內容為地址的記憶體裡，即 data → (Ri)。

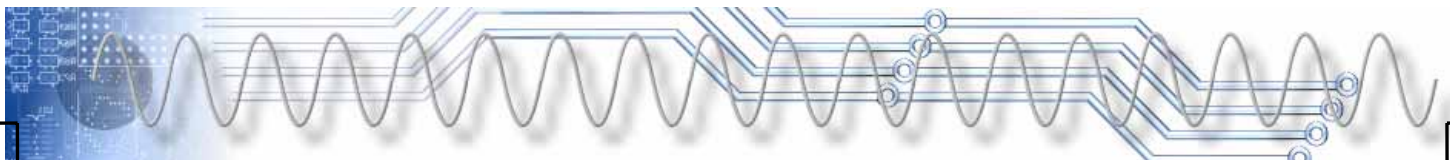
▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：MOV @R1, #20

若執行前：R1=33H、記憶體(33H)位址的內容為 1CH

執行後：R1=33H、記憶體(33H)位址的內容為 20



MOV DPTR, #data16

▶ **說明：**將 16 位元立即值 *data16* 複製到資料指標暫存器 DPTR 裡，即 *data16* → DPTR。

▶ **組譯後大小：**3 bytes **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：MOV DPTR, #1234H

若執行前：DPTR=0000H

執行後：DPTR=1234H

查表法指令

查表指令的功能是先將基底暫存器的內容加上 ACC 的內容，再以其和為地址，將該記憶體地址的內容複製到 ACC，如下圖所示：



其中的基底暫存器為 16 位元的暫存器，如 DPTR、PC，因此可以定址到 64K 的範圍。

MOVCA A, @A+DPTR

▶ **說明：**先將 ACC 的內容與 DPTR 的內容相加裡，再以其結果為地址(16 位元)，將該記憶體位址的內容複製到 ACC 裡，如此將可定址到 64K 個位置，即(ACC+DPTR) → ACC。

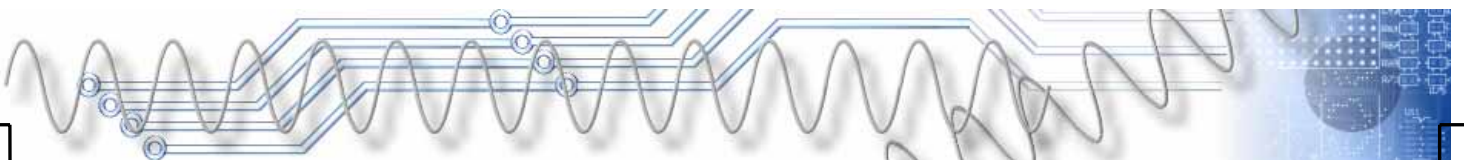
▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：MOVCA A, @A+DPTR

若執行前：ACC=02H、DPTR=0010H、記憶體(0012H)位址的內容為 3DH

執行後：ACC=3DH、DPTR=0010H、記憶體(0012H)位址的內容為 3DH



MOV C A, @A+PC

▶ **說明：**先將 ACC 的內容與程式計數器 PC 的內容相加裡，再以其結果為地址(16 位元)，將該記憶體位址的內容複製到 ACC 裡，如此將可定址到 64K 個位置，即(ACC+PC) → ACC。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：MOV C A, @A+PC

若執行前：ACC=0、PC=0020H、記憶體(0020H)位址的內容為 52H

執行後：ACC=52H、PC=0020H、記憶體(0020H)位址的內容為 52H

外部資料存取指令

外部資料存取指令的功能是存取外部擴充記憶體(RAM)的資料，如下圖所示：



其中的來源運算元可為以索引暫存器 R_i 內容為地址(@ R_i)的資料、以資料暫存器 DPTR 內容為地址(@DPTR)的資料、ACC 的內容等；目的運算元可為 ACC、以索引暫存器 R_i 內容為地址的位置(@ R_i)、以資料暫存器 DPTR 內容為地址的位置(@DPTR)等。

MOVX A, @Ri

▶ **說明：**以索引暫存器 R_i 的內容為地址(8 位元)，將外部記憶體該位址的內容複製到 ACC 裡，即(R_i) → ACC。

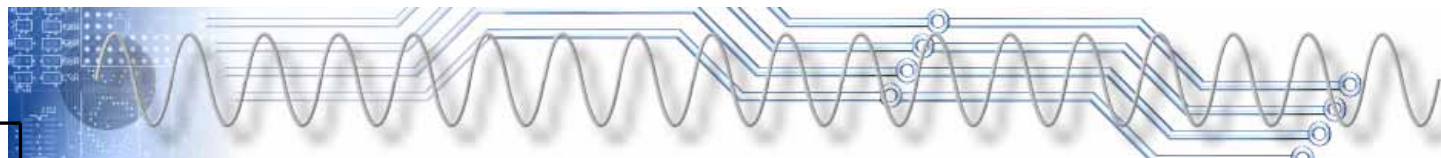
▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：MOVX A, @R1

若執行前：ACC=0、R1=60H、外部記憶體(60H)位址的內容為 79H

執行後：ACC=79H、R1=60H、外部記憶體(60H)位址的內容為 79H



 MOVX A, @DPTR

▶ **說明：**以資料指標暫存器 DPTR 的內容為地址(16 位元)，將外部記憶體該位址的內容複製到 ACC 裡，如此將可定址到 64K 個位置，即(DPTR) → ACC。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：**MOVX A, @DPTR**

若執行前：**ACC=0、DPTR=1234H、外部記憶體(1234H)位址的內容為 54H**

執行後：**ACC=54H、DPTR=1234H、外部記憶體(1234H)位址的內容為 54H**

 MOVX @Ri, A

▶ **說明：**以索引暫存器 Ri 的內容為地址(8 位元)，將 ACC 的內容複製到外部記憶體該位址裡，即 ACC → (Ri)。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：**MOVX @R0, A**

若執行前：**ACC=0、R0=20H、外部記憶體(20H)位址的內容為 79H**

執行後：**ACC=0、R0=20H、外部記憶體(20H)位址的內容為 0**

 MOVX @DPTR, A

▶ **說明：**以資料指標暫存器 DPTR 的內容為地址(16 位元)，將 ACC 的內容複製到外部記憶體該位址裡，如此將可定址到 64K 個位置，即 ACC → (DPTR)。

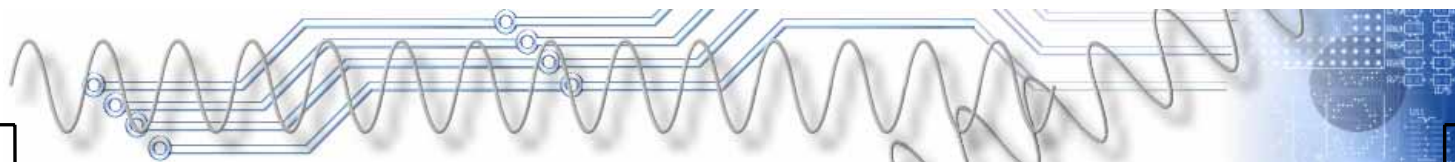
▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：**MOVX @DPTR, A**

若執行前：**ACC=EFH、DPTR=0012H、外部記憶體(0012H)位址的內容為 AAH**

執行後：**ACC=EFH、DPTR=0012H、外部記憶體(0012H)位址的內容為 EFH**



堆疊存取指令

堆疊存取指令的功能是按堆疊指標存取堆疊資料，堆疊記憶體具有先進後出(FILO)的特性，適用於堆疊操作的運算元為記憶體(RAM)位址 *direct* 的資料，當然，所有特殊功能暫存器都屬於 RAM 的一部分，所以，可以堆疊存取指令來操作。

PUSH *direct*

▶ **說明：**將堆疊指標暫存器 SP 的內容加 1，然後將(*direct*)位址的內容複製到(SP)位址的記憶體裡，即(*direct*) $\longrightarrow$ (SP+1)。

▶ **組譯後大小：**2 bytes **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：PUSH A

若執行前：ACC=FFH、SP=60H、記憶體(61H)位址的內容為 00H

執行後：ACC=FFH、SP=61H、記憶體(61H)位址的內容為 FFH

POP *direct*

▶ **說明：**以堆疊指標暫存器 SP 為地址，將記憶體中該位址的內容複製到(*direct*)位址，然後將 SP 減 1，即(SP) $\longrightarrow$ (*direct*)。

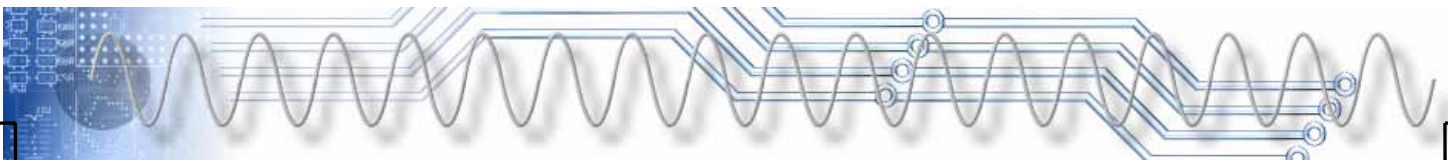
▶ **組譯後大小：**2 bytes **執行時間：**24 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：POP A

若執行前：ACC=00H、SP=61H、記憶體(61H)位址的內容為 12H

執行後：ACC=12H、SP=60H、記憶體(61H)位址的內容為 12H



資料互換指令

資料互換指令的功能是將來源運算元的資料與目的運算元的資料，如下圖所示：



其中的來源運算元可為記憶體(RAM)位址 *direct* 的資料、暫存器 *Rn* 的內容、以索引暫存器 *Ri* 內容為地址(*@Ri*)的資料等；目的運算元則只能為 ACC。

● XCH A, *direct*

▶ **說明：**將 ACC 的內容與(*direct*)位址的內容互換，即 $A \longleftrightarrow (direct)$ 。

▶ **組譯後大小：**2 bytes **執行時間：**12 個時鐘脈波

▶ **範例：**

指令：XCH A, P0
若執行前：ACC=12H、P2=34H
執行後：ACC=34H、P2=12H

● XCH A, *Rn*

▶ **說明：**將 ACC 的內容，與 *Rn* 的內容互換，即 $A \longleftrightarrow Rn$ 。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**12 個時鐘脈波

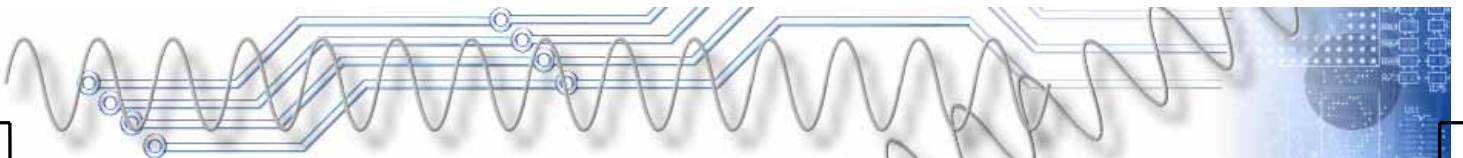
▶ **範例：**

指令：XCH A, R2
若執行前：ACC=05H、R2=123
執行後：ACC=123、R2=05H

● XCH A, @*Ri*

▶ **說明：**將 ACC 的內容，與記憶體(*Ri*)位址的內容互換，即 $\longleftrightarrow (Ri)$ 。

▶ **組譯後大小：**1 byte **執行時間：**12 個時鐘脈波



▶ 範例：

指令：XCH A, @R0

若執行前：ACC=05H、R0=20H、記憶體(20H)位址的內容為 32H

執行後：ACC=32H、R0=20H、記憶體(20H)位址的內容為 05H

● XCHD A, @R_i▶ 說明：將ACC的低四位元，與記憶體(R_i)位址內的低四位元互換，即A₀₋₃ ↔ (R_i)₀₋₃。

▶ 組譯後大小：1 byte

執行時間：12 個時鐘脈波

▶ 範例：

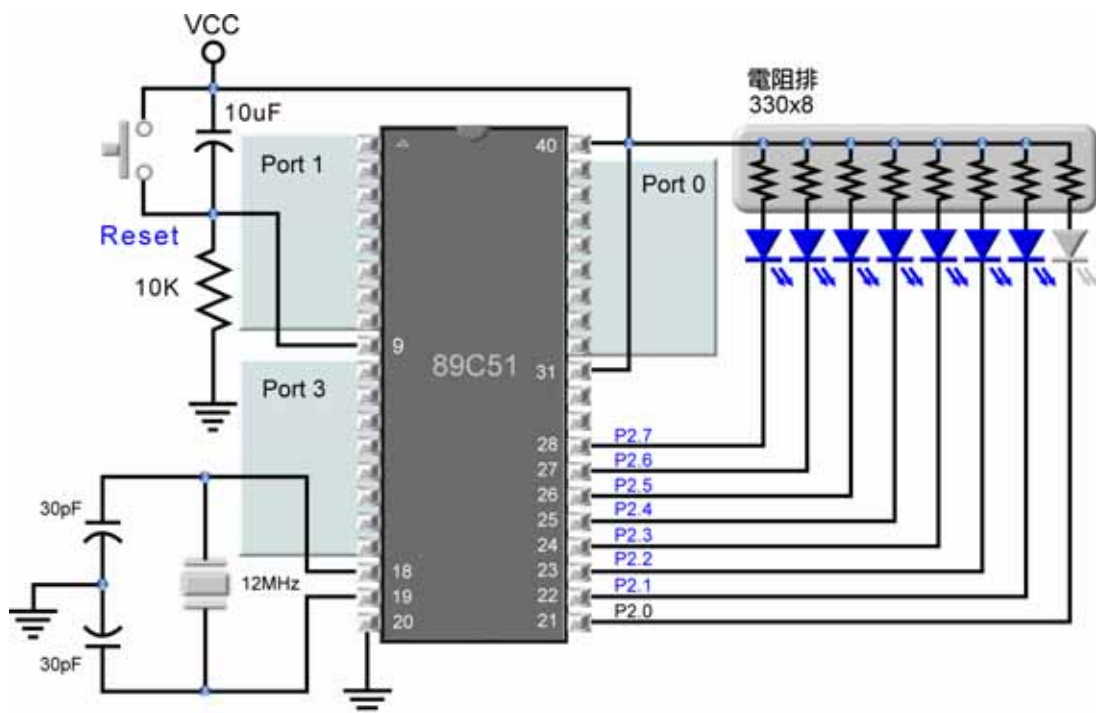
指令：XCHD A, @R0

若執行前：ACC=05H、R0=20H、記憶體(20H)位址的內容為 32H

執行後：ACC=02H、R0=20H、記憶體(20H)位址的內容為 35H

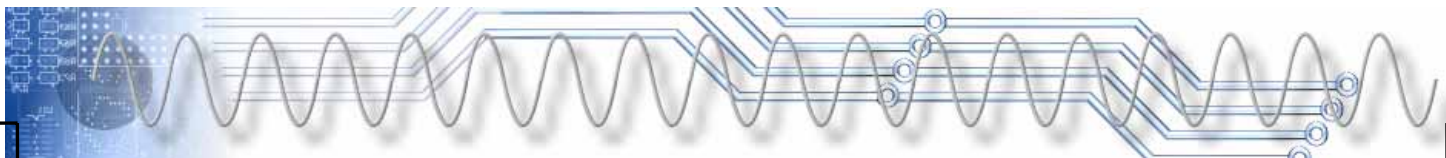
2-7

實例演練



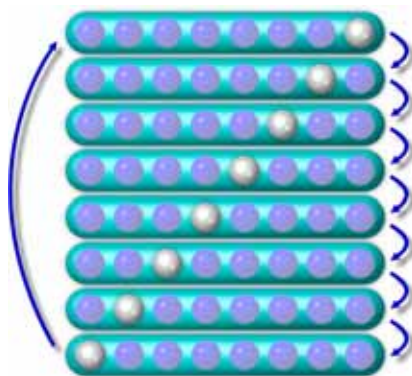
(圖13) 實驗電路

如上圖所示為本單元的實驗電路，在此將進行單燈左移、雙燈左移，以及霹靂燈的實驗。



2-7-1 單燈左移

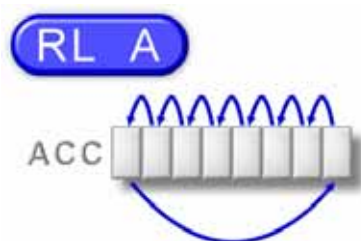
在此的「單燈左移」是從 Port 2 輸出的 8 個 LED 中，從 P2.0 所連接的 LED 開始亮，任何時間只有一個 LED 亮，如下圖所示：



(圖14) 單燈左移動作示意圖

設計要點

1. 如圖 13 所示，若要 LED 亮，則 P2 輸出 0；因此，剛開始時輸出 11111110，即可使最右邊的 LED 亮，其餘不亮。
2. 若要從左邊第一個 LED 亮，轉變成第二個 LED 亮，可用左轉指令，即

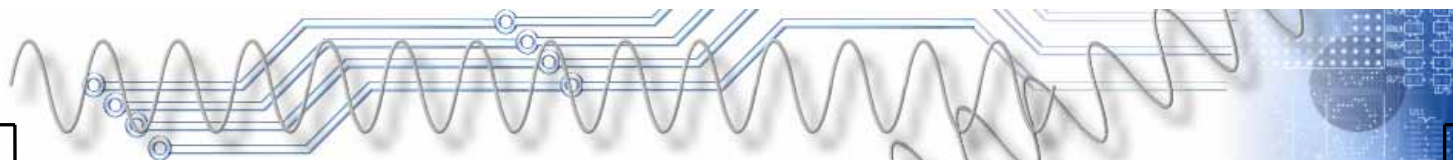


3. 在此要介紹 8051 的「計次迴圈」的格式，如下所示：

```

MOV Rn, 次數
LOOP: 指令區塊
      DJNZ Rn, LOOP
  
```

其中 R_n 為紀錄次數的暫存器，例如要重複執行指令區塊 5 次，則



```

MOV R7, #5
LOOP:  [指令區塊]
      DJNZ R7, LOOP

```

4. 每個 LED 亮的時間約 0.1 秒，因此需要一個延遲副程式，在此將應用前述的計次迴圈，如下所示：

```

DELAY:
      MOV R7, #200      ;12個週期
D1:   MOV R6, #250      ;12個週期
      DJNZ R6, $         ;24個週期
      DJNZ R7, D1        ;24個週期
      RET               ;24個週期

```

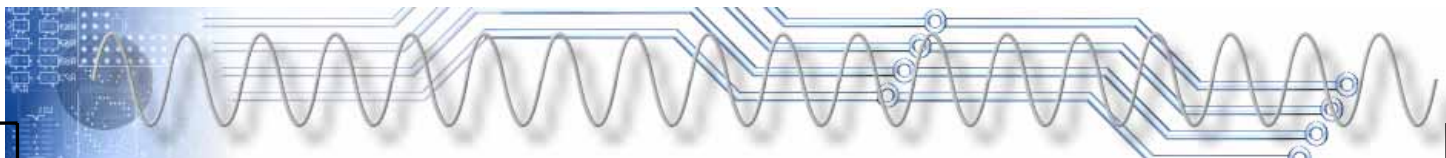
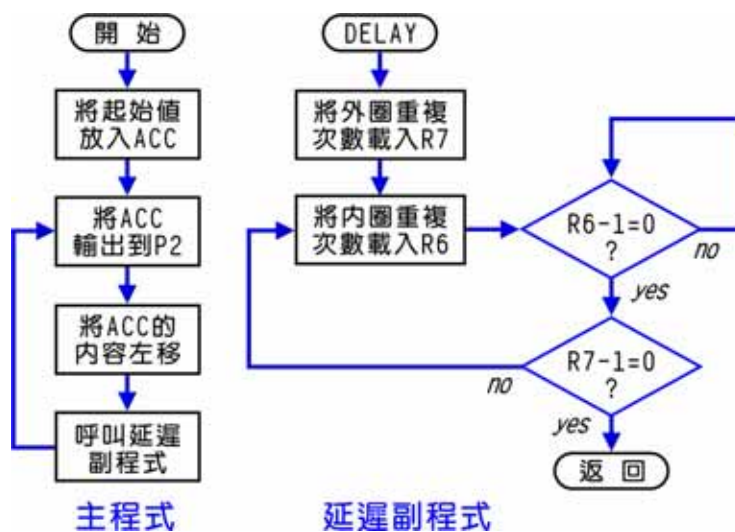
執行R6次
執行R7次

其中的「**DJNZ R6, \$**」指令是對本身那一列指令執行 R6 次。對於 12MHz 時鐘脈波的 8051 系統而言，12 個週期(1 個機械週期)剛好是 1 微秒，整個副程式的延遲時間 T 為：

$$\begin{aligned}
 T &= 1 + (1 + 2 \times R6 + 2) \times R7 + 2 \\
 &= 3 + 3 \times R7 + 2 \times R6 \times R7 \\
 &\approx 2 \times R6 \times R7 \text{ 微秒}
 \end{aligned}$$

R6=250、R7=200，則延遲時間 $T \approx 0.1$ 秒。

● 程式設計



```

START:      ORG      0           ;程式從 0 位址開始
            MOV      A, #FEH     ;讓 ACC 的內容為 11111110
LOOP:       MOV      P2, A       ;從 Port 2 輸出 ACC 的內容
            RL       A           ;將 ACC 的內容左移
            CALL     DELAY        ;呼叫延遲副程式
            JMP      LOOP        ;跳到 LOOP 處執行
;=====
DELAY:      ;延遲副程式 (0.1 秒)
D1:         MOV      R7, #200     ;R7 暫存器載入 200 次數
            MOV      R6, #250     ;R6 暫存器載入 250 次數
            DJNZ     R6, $         ;本列執行 R6 次
            DJNZ     R7, D1        ;D1 迴圈執行 R7 次
            RET             ;返回主程式
            END             ;結束程式

```

Ch2-1.asm

軟體模擬

經過組譯與連結後，即可以 AVSIM51 進行軟體模擬，但要注意下列事項：

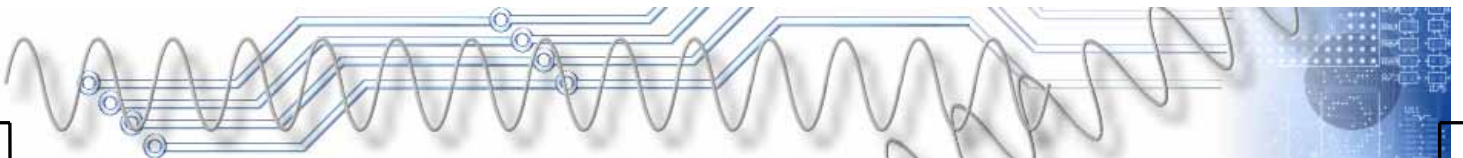
1. 軟體模擬並不能正確反應延遲副程式的延遲時間，若以 R7=200、R6=250 模擬，恐怕要等非常久；最好能改短一點，例如 R7=20、R6=25 即可。以本延遲副程式為例，通常 R6 的值盡量大一點，R7 的值盡量小一點，時間誤差比較小。
2. 若以視窗模式執行 AVSIM51 程式，可能模擬起來會有點怪異，最好是按 **Alt** + **Enter** 鍵，讓 AVSIM51 程式以全螢幕執行。模擬完畢後，再按 **Alt** + **Enter** 鍵即可恢復為視窗模式。

實體模擬

連接好圖 13 的電路，再連接好實體模擬器，然後載入經過組譯與連結後的*.HEX 檔，以進行實體模擬。嘿嘿，對於延遲副程式而言，實體模擬可是真正的時間，記得把 R7 與 R6 恢復正常。

舉一反三

1. 認識單燈左移的程式之後，請修改該程式，讓它變成單燈右移的功能。
2. 試設計一個雙燈左移的程式？



3. 在本單元裡採用一個 0.1 秒的延遲副程式，若要得到 0.01 秒的延遲，要如何修改？1 秒的延遲副程式又如何設計？

2-7-2 霹靂燈

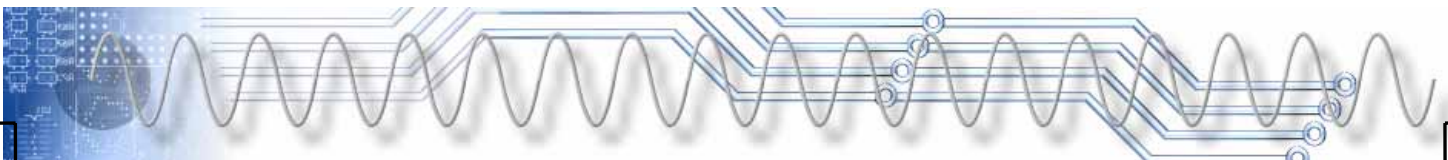
「霹靂燈」是只有一個 LED 亮，由右邊移至左邊、再移回右邊...，如此不斷地來回移動。在此將以圖 13 的電路，設計一個霹靂燈程式。

● 設計要點

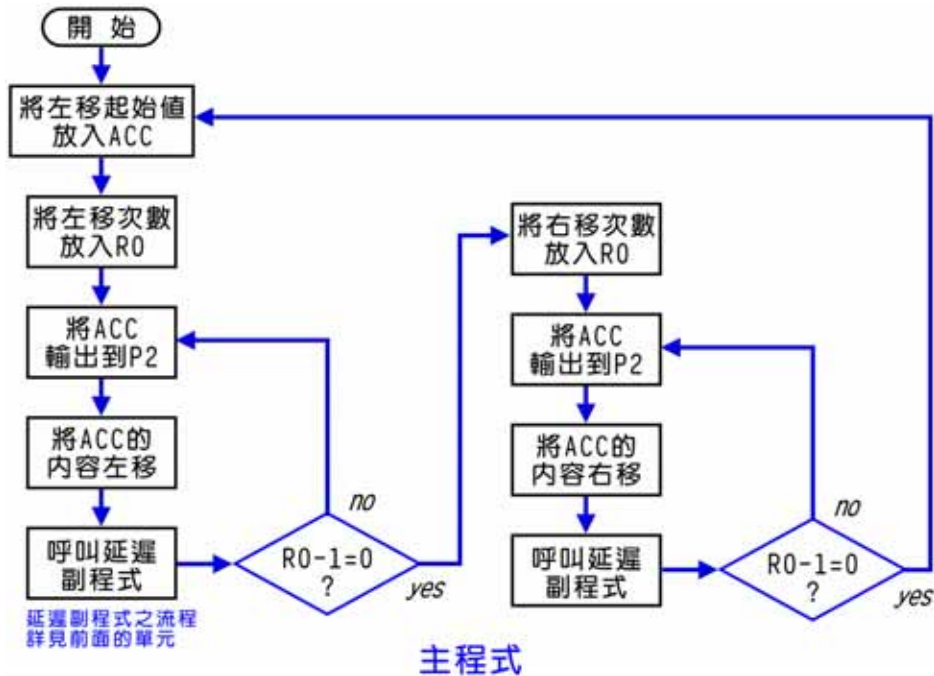
- 基本上，霹靂燈程式是單燈左移與單燈右移的組合。



- 若一開始是單燈左移，則其初始值為「11111110」，即最右邊 LED 亮，其它不亮。
- 左移 7 次後，將變成最左邊 LED 亮，其它不亮。緊接著是單燈右移，右移 7 次後，又恢復為最右邊 LED 亮，其它不亮。如此週而復使，即為霹靂燈。



● 程式設計



```

=====
ORG      0                      ;程式從 0 位址開始
;單燈左移=====
START:    MOV     A, #FEH        ;讓 ACC 的內容為 11111110
LOOP:     MOV     R0, #7         ;以 R0 為左移的計次計數器
LOOPL:    MOV     P2, A          ;從 Port 2 輸出 ACC 的內容
          RL      A              ;將 ACC 的內容左移
          CALL    DELAY          ;呼叫延遲副程式
          DJNZ    R0, LOOPL      ;LOOPL 迴圈執行 R0 次
;單燈右移=====
          MOV     R0, #7         ;以 R0 為右移的計次計數器
LOOPR:    MOV     P2, A          ;從 Port 2 輸出 ACC 的內容
          RR      A              ;將 ACC 的內容右移
          CALL    DELAY          ;呼叫延遲副程式
          DJNZ    R0, LOOPR      ;LOOPR 迴圈執行 R0 次
          JMP     LOOP           ;從頭開始
;延遲副程式=====
DELAY:    MOV     R7, #200        ;延遲副程式(0.1 秒)
          MOV     R6, #250        ;R7 暫存器載入 200 次數
D1:       DJNZ    R6, $           ;本列執行 R6 次
          DJNZ    R7, D1          ;D1 迴圈執行 R7 次
          RET                     ;返回主程式
          END                     ;結束程式
=====

```

Ch2-2.asm

軟體模擬

經過組譯與連結後，即可以 AVSIM51 進行軟體模擬，注意事項與 2-7-1 節相同。

實體模擬

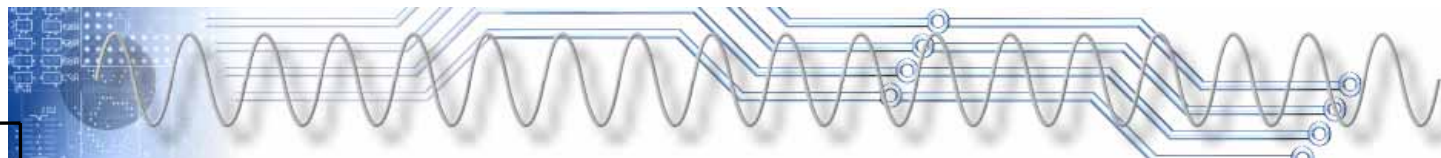
連接好圖 13 的電路，再連接實體模擬器(ICE)，即可載入經過組譯與連結後的*.HEX 檔，以進行實體模擬。嘿嘿，對於延遲副程式而言，實體模擬可是真正的時間，記得把 R7 與 R6 恢復正常。

舉一反三

1. 認識單燈的霹靂燈程式之後，請修改該程式，讓它變成雙燈的霹靂燈功能。



和自己賽跑！

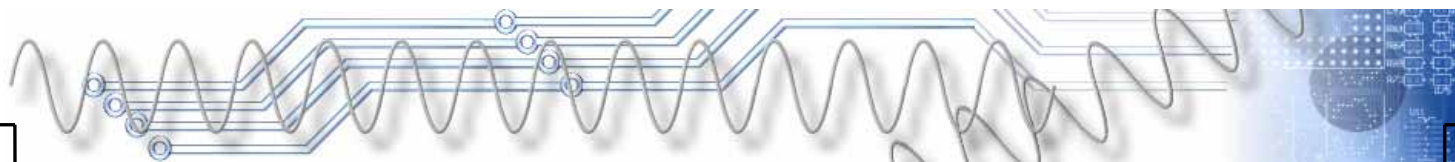


2-8

即時練習

在本章裡，介紹了 8051 的記憶體架構、輸出入埠、輸出電路的設計等硬體部分；在軟體方面，則介紹了指令格式、定址模式，以及資料搬移指令，這些都是學習 8051 不可或缺的相關知識。在此請試著回答下列問題，以驗證學習成效：

1. 8051 內部的程式記憶體與資料記憶體各多少？而外部擴充的程式記憶體與資料記憶體最多各多少？
2. 在 8051 電路裡，若要使用外部程式記憶體，應如何連接？而存取外部資料記憶體，必須使用哪個指令？
3. 試述 8051 內部有多少個暫存器庫？如何切換？
4. 試簡述 PSW 為何？並說明其中各位元的功能？
5. 試說明何謂 SFR？其位址在哪裡？
6. 試說明何謂 DPTR？其功能為何？
7. 試說明「位元定址」？哪裡的記憶體可位元定址？哪些特殊功能暫存器可位元定址？
8. 試述 P0 與 P2 接腳的其它功能？
9. 試述 P3 接腳的其它功能？
10. 試問 7405 與 7406 之異同？
11. 在電晶體驅動繼電器的電路裡，繼電器的線圈兩端並接一個逆向二極體，其功能為何？
12. 試述在 8051 的原始程式裡，包括哪些欄位？
13. 試述 8051 提供哪幾種定址模式？
14. 試說明 8051 的間接定址與索引定址？
15. 試說明「`MOVC A, @A+DPTR`」指令的動作？
16. 試說明「`XCH A, @Ri`」指令與「`XCHD A, @Ri`」指令的差別？
17. 試說明「`PUSH A`」指令與「`POP A`」指令的動作？
18. 當我們使用 AVSIM51 進行軟體模擬時，要注意哪些事項？



19. 若要進行實體模擬時，以你手邊的實體模擬器為例，應如何連接？
20. 試撰寫一個 1 秒鐘的延遲副程式？

